

MINICOMPONENTE MANUAL DE SERVICIO

MODELO: MCT565 (MCS565F/W)

PRECAUCIÓN

LEA LAS "MEDIDAS DE SEGURIDAD" DE ESTE MANUAL ANTES DE REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.





P/NO: AFN74972204 JULY, 2010

ÍNDICE

SECCIÓN 1 RESUMEN
SECCIÓN 2 CARCASA Y ARMAZÓN PRINCIPAL

SECCIÓN 3...... COMPONENTES ELÉCTRICOS SECCIÓN 4...... LISTA DE RECAMBIOS

SECCIÓN 1. RESUMEN

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN DURANTE LAS TAREAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

NOTAS RELACIONADAS CON LA MANIPULACIÓN DEL LECTOR

- 1. Notas de transporte y almacenamiento
 - 1) El lector deberá permanecer en su bolsa conductora hasta el momento inmediatamente previo al uso.
 - 2) El lector no debe ser expuesto a presiones externas o golpes.

Almacenamiento en bolsa conductora

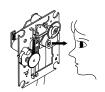




Impacto por caída

2. Notas de reparación

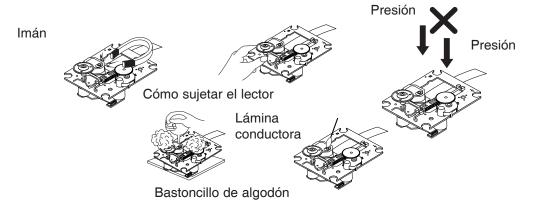
- 1) El lector incluye un imán de gran tamaño, y no debe acercarse nunca a materiales magnéticos.
- 2) El lector debe ser manipulado correctamente y con cuidado, teniendo cuidado de evitar presiones externas y golpes. Si así fuera, el resultado podría ser una avería operativa o daños en la placa de circuito impreso.
- 3) Cada uno de los captadores ha sido ya ajustado individualmente a un alto nivel de precisión, motivo por el que el punto de ajuste y los tornillos de instalación no deben tocarse nunca.
- 4) ¡El haz del láser puede dañar los ojos! ¡No mire nunca directamente al haz del láser! Igualmente, no encienda NUNCA la alimentación de la pieza de salida láser (lente, etc.) del lector si estuviera dañado.



No mire NUNCA directamente al haz del láser, y no lo toque con los dedos u otras partes expuestas de su cuerpo.

5) Limpieza de la superficie de la lente

Si hubiera polvo en la superficie de la lente, límpielo mediante un pulverizador (como los empleados para limpiar las lentes de las cámaras). La lente está sujeta por un delicado soporte. Por lo tanto, al limpiar la superficie de la lente, utilice un bastoncillo de algodón con cuidado de



6) Nunca intente desmontar el resorte del lector ejerciendo una presión excesiva. Si la lente estuviera extremadamente sucia, aplique alcohol isopropílico al bastoncillo de algodón. (No utilice ningún otro limpiador líquido, ya que podría dañar la lente.) Tenga cuidado de no aplicar demasiado alcohol en el bastoncillo, y no permita que el líquido entre en el interior del lector.

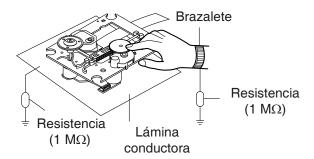
NOTAS RELACIONADAS CON LA REPARACIÓN DE REPRODUCTORES DE CD

1. Preparación

- 1) Los reproductores de CD incorporan un gran número de CIs, así como un lector (diodo láser). Estos componentes son muy sensibles y se ven fácilmente afectados por la electricidad estática. En el caso de electricidad estática de alta tensión los componentes podrían resultar dañados, motivo por el que deben manipularse con cuidado.
- 2) El lector está compuesto de numerosos componentes ópticos y otros de gran precisión. Por lo tanto, tenga cuidado de evitar realizar labores de reparación o almacenamiento cuando la temperatura o humedad son altas, en presencia de fuerte magnetismo o grandes cantidades de polvo.

2. Notas de reparación

- 1) Antes de reemplazar una pieza o componente, desconecte primero el cable de alimentación de la unidad.
- 2) Todo el equipamiento, instrumentos de medición y herramientas deben estar correctamente puestos a tierra.
- 3) Debe cubrir su mesa de trabajo con una lámina conductora puesta a tierra. Al extraer el lector láser de su bolsa conductora, no lo coloque sobre ésta. (El motivo es la posibilidad de daños a causa de la electricidad estática.)
- 4) Para evitar la fuga de CA, la parte metálica del soldador deberá estar puesta a tierra.
- 5) Todos los trabajadores deberán tener conexión a tierra por medio de un brazalete especial (1 MΩ)
- 6) Tenga cuidado de no permitir que el lector láser entre en contacto con la ropa, a fin de evitar que la electricidad estática de sus prendas escape por el brazalete.
- 7) El haz láser del lector NUNCA debe ser dirigido hacia los ojos o la piel desnuda.



MEDIDAS DE PRECAUCIÓN ESD

Dispositivos electrostáticamente sensibles (ESD)

Ciertos dispositivos semiconductores (estado sólido) pueden resultar fácilmente dañados por la electricidad estática. Normalmente tales componentes son conocidos comúnmente como Dispositivos electrostáticamente sensibles (ES) Ejemplos de dispositivos ESD

típicos son los circuitos integrados y algunos transistores de efecto campo y componentes de chips semiconductores. Debe utilizar las siguientes técnicas para ayudarle a reducir las incidencias de daños en los componentes causados por la electricidad estática.

- 1. Inmediatamente antes de manipular cualquier componente semiconductor o montaje equipado a tal efecto, elimine cualquier carga electroestática presente en su cuerpo tocando una puesta a tierra segura. Opcionalmente, obtenga y vista un dispositivo de muñequera de descarga disponible en el mercado, que deberá retirar antes de aplicar potencia a la unidad bajo prueba a fin de evitar riesgos potenciales de descarga eléctrica.
- 2. Después de retirar un montaje eléctrico equipado con dispositivos ESD, coloque el montaje sobre una superficie conductora, como papel de aluminio, para evitar la acumulación de cargas electroestáticas o la exposición del montaje.
- 3. Utilice únicamente un soldador con puesta a tierra para soldar o eliminar soldaduras en los dispositivos ESD.
- 4. Utilice únicamente un dispositivo de eliminación de soldaduras antiestático. Ciertos dispositivos de eliminación de soldaduras, no clasificados como "antiestáticos" pueden generar cargas eléctricas suficientes como para dañar los dispositivos ESD.
- 5. No utilice productos químicos que incluya freón. Estos pueden generar cargas eléctricas suficientes como para dañar los dispositivos ESD.
- 6. No saque un dispositivo ESD de repuesto de su embalaje protector hasta inmediatamente antes de su instalación. (La mayor parte de los dispositivos ESD de repuesto están embalados con cables cortocircuitados eléctricamente entre sí mediante espuma conductora, papel de aluminio o materiales conductores similares).
- 7. Inmediatamente antes de retirar el material protector de los cables de un dispositivo ESD de repuesto, ponga en contacto el material protector y el armazón o montaje decir cuitos en los que se instalará el dispositivo.

PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE EL CHASIS O CIRCUITO NO RECIBE ALIMENTACIÓN LÉCTRICA, Y RESPETE TODAS LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.

8. Minimice los movimientos corporales durante el manejo de dispositivos ESD de repuesto ya desempaquetados. (De lo contrario el movimiento inofensivo de, por ejemplo, el roce de su ropa o levantar los pies de un suelo enmoquetado, puede generar la electricidad estática suficiente para dañar un dispositivo ESD).

PRECAUCIÓN. SÍMBOLOS GRÁFICOS

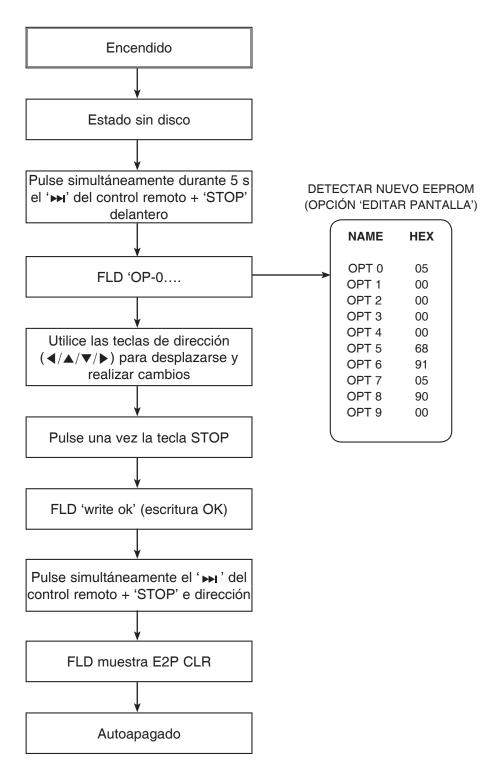


EL SÍMBOLO DEL RELÁMPAGO CON FLECHAS DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO ESTÁ PENSADO PARA ALERTAR AL PERSONAL DE SERVICIO DE LA PRESENCIA DE "TENSIONES PELIGROSAS" NO AISLADAS, Y QUE PUEDEN TENER LA MAGNITUD SUFICIENTE COMO PARA CONSTITUIR UN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.



EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO ESTÁ PENSADO PARA ALERTAR AL PERSONAL DE SERVICIO DE LA PRESENCIA DE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN DE SERVICIO.

INFORMACIÓN DE SERVICIO PARA EEPROM



GUÍA DE DESCARGA DEL PROGRAMA

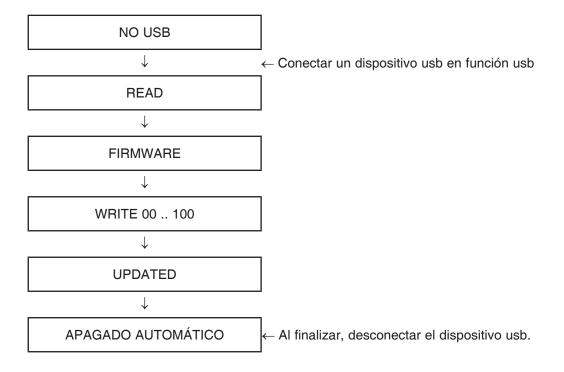
1. PROGRAMA DE AUDIO

Descargar el archivo de programa llamado MCT565_YYMMDDX.HEX

Si su PC tiene activado un programa de seguridad (Firewall), debe guardar el archivo en su dispositivo de almacenamiento usb y desactivar el software de seguridad al descargar el archivo a su aparato.

Precaución: Al descargar el archivo, nunca deberá desconectar el dispositivo usb, cambiar a otra función, ni apagar el aparato. Es dispositivo usb debe desconectarse al finalizar el proceso de descarga.

EN LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN VFD



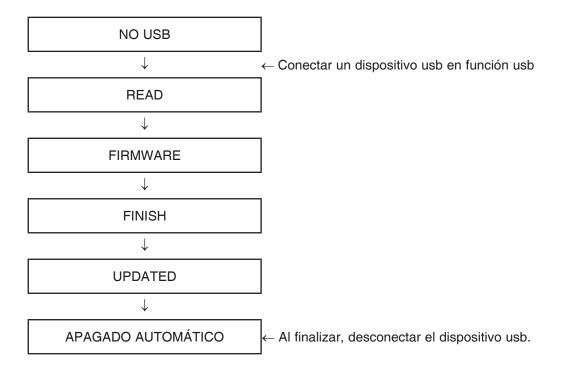
2. PROGRAMA DE CD

Descargar el archivo de programa llamado HB001_DATE_00.BIN

Si su PC tiene activado un programa de seguridad (Firewall), debe guardar el archivo en su dispositivo de almacenamiento usb y desactivar el software de seguridad al descargar el archivo a su aparato.

Precaución: Al descargar el archivo, nunca deberá desconectar el dispositivo usb, cambiar a otra función, ni apagar el aparato. Es dispositivo usb debe desconectarse al finalizar el proceso de descarga.

EN LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN VFD



ESPECIFICACIONES

• GENERAL

Fuente de alimentación Consultar la etiqueta principal.

(Para Mexico: 120 V ~ 60 Hz)

Consumo 90 W

Dimensiones externas (An. x Al. x Prof.) 277 x 345 x 340 mm

Peso neto 5,7 kg

Condiciones de funcionamiento Temperatura 41 °F a 95 °F (5 °C a 35 °C)

Humedad de funcionamiento 5 % a 90 %

Bus Power Suply (USB/iPod) DC 5 V == 500 mA

• ENTRADAS/ SALIDAS

ANALOG AUDIO IN: 2,0 V raíz cuadrático medio (1 kHz 0 dB) 600 Ω

conexión RCA (Izq., Dcha.) x 1

PORT. IN: 0,5 V raíz cuadrático medio (conexión estéreo 3,5 mm)

• CD

Respuesta de frecuencia 40 a 20 000 Hz

Relación señal/ruido 75 dB Gama dinámica 80 dB

SINTONIZADOR FM/ AM [MW]

Gama de sintonización de FM 87,5 a 108,0 MHz ó 87,50 a 108,00 MHz

Gama de sintonización de AM 522 a 1 620 kHz 520 a 1 710 kHz ó 522 a 1 710 kHz

AMPLIFICADOR

Potencia de salida Frontal : 180 W + 180 W (4 Ω at 1 kHz)

ealzador de graves : 200 W (3 Ω at 60 Hz)

PARLANTES

| | Parlante frontal | Subwoofer |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tipo | 2 altoparlantes de 2 vías | 1 altoparlantes de 1 vías |
| Impedancia | 4 Ω | 3 Ω |
| Potencia nominal de entrada | 180 W | 200 W |
| Potencia máxima de entrada | 360 W | 400 W |
| Dimensiones netas (An. x Al. x Prf.) | 240 x 387 x 336 mm | 261 x 331 x 409 mm |
| Peso neto | 5 kg | 6.5 kg |

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

SECCIÓN 2 CARCASA Y ARMAZÓN PRINCIPAL

ÍNDICE

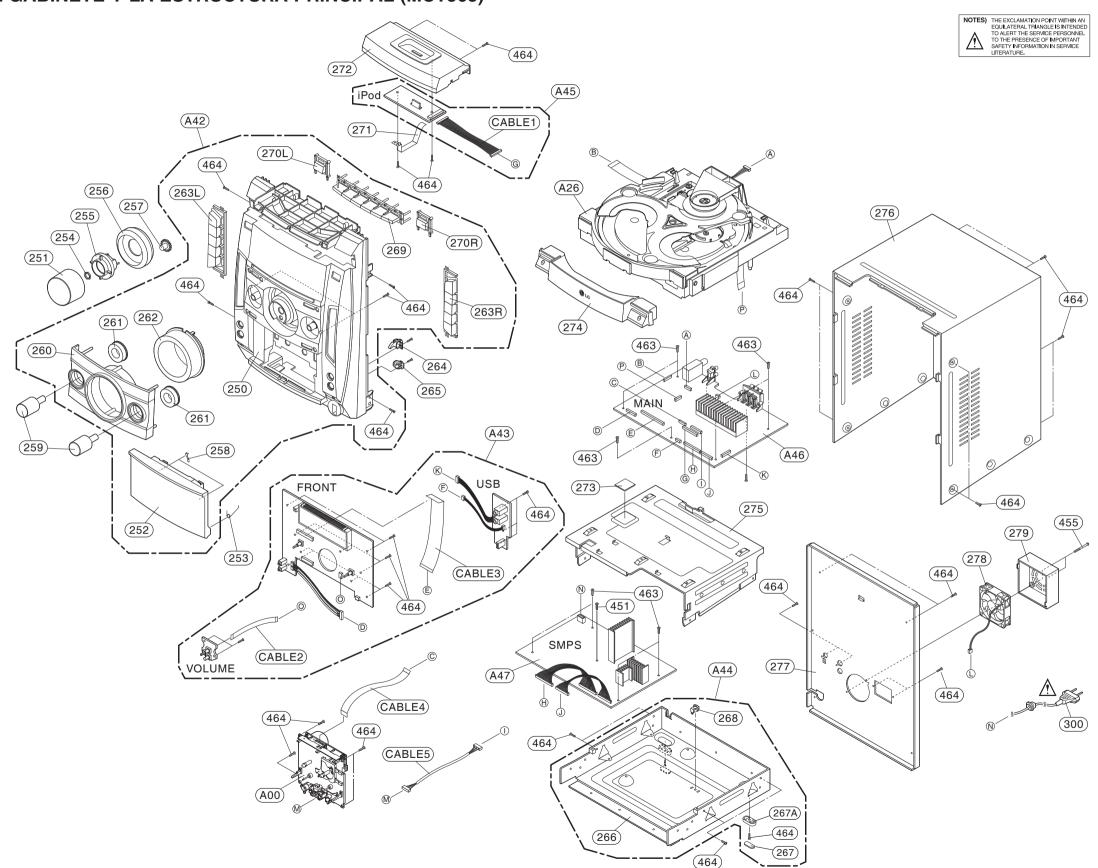
| VISTAS AMPLIADAS | 2-3 |
|--|-----|
| 1. SECCIÓN DEL GABINETE Y LA ESTRUCTURA PRINCIPAL (MCT565) | 2-3 |
| 2. SECCIÓN DEL MECANISMO DE LA CINTA | |
| 3. SECCIÓN DEL MECANISMO DE LA CD (CDM-H1723) | 2-7 |
| 4. SECCIÓN DE ACCESORIOS DE EMBALAJE | |
| 5. SECCIÓN DE ALTOPARLANTE | |

MEMORÁNDUM

| | | |
|------|------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

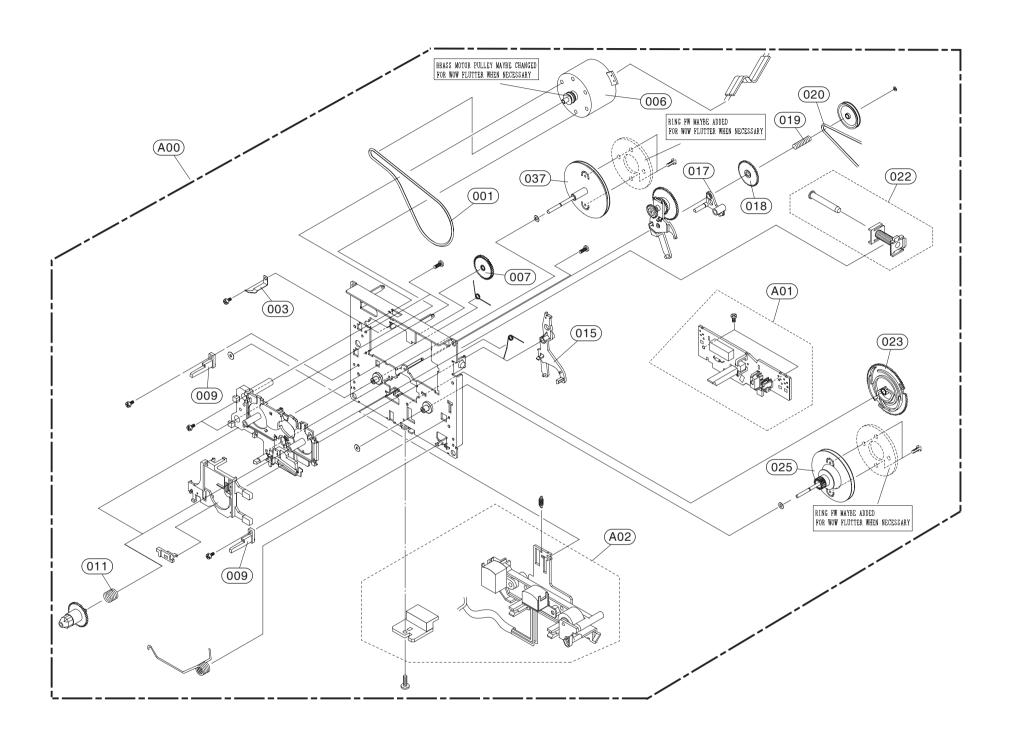
VISTAS AMPLIADAS

1. SECCIÓN DEL GABINETE Y LA ESTRUCTURA PRINCIPAL (MCT565)



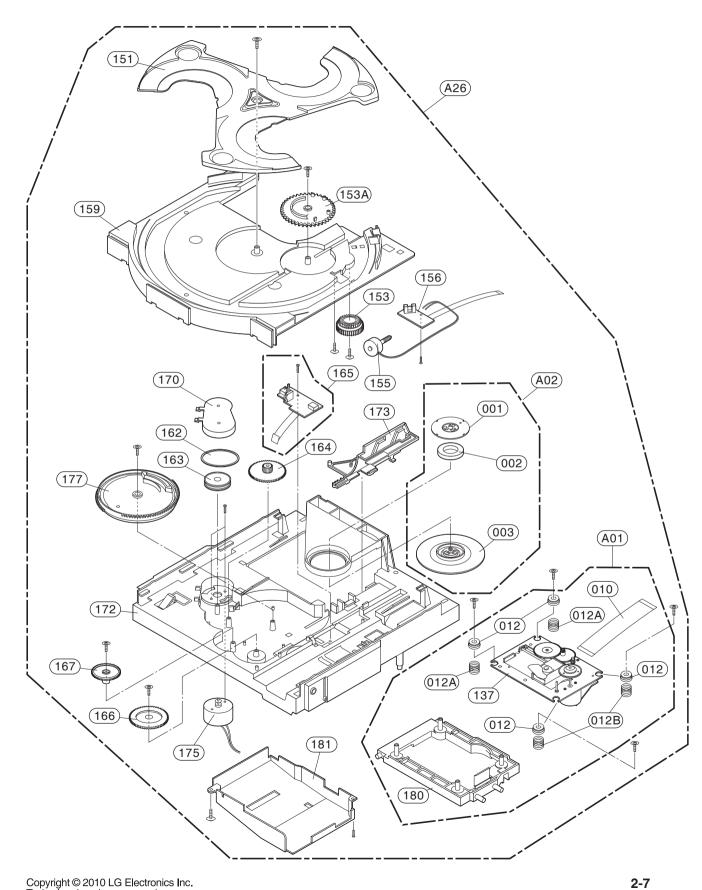
2-4

2. SECCIÓN DEL MECANISMO DE LA CINTA (A/R & A/S : RIGHT A/R DECK)



2-6

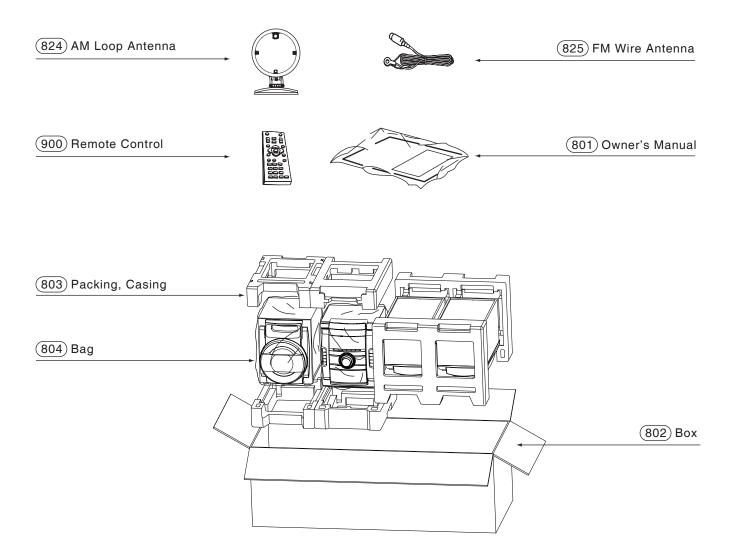
3. SECCIÓN DEL MECANISMO DE LA CD (CDM-H1723)



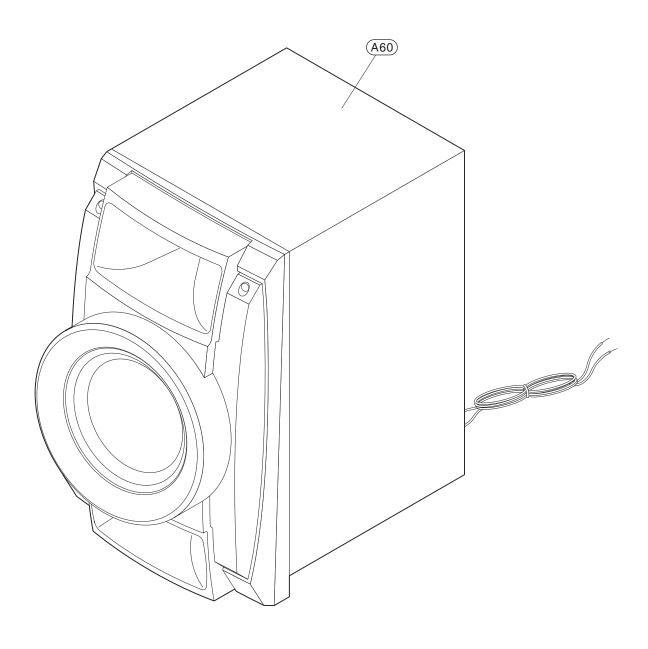
MEMORÁNDUM

MEMORÁNDUM

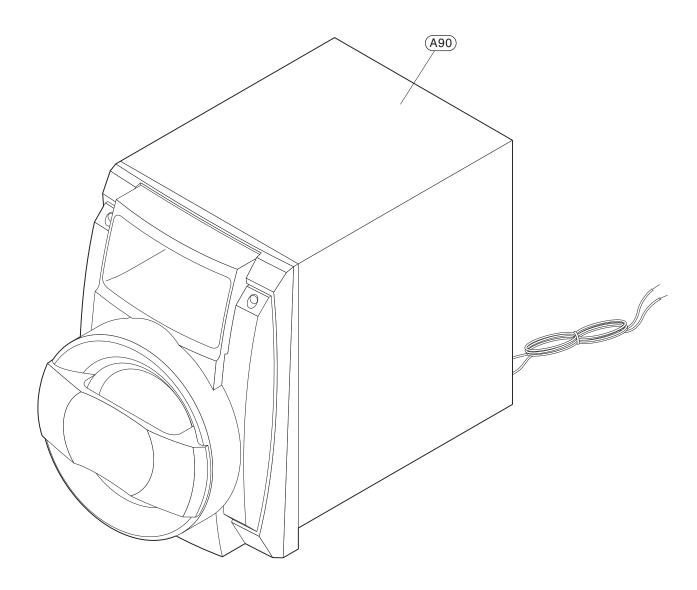
4. SECCIÓN DE ACCESORIOS DE EMBALAJE



5. SECCIÓN DE ALTOPARLANTE 5-1. ALTOPARLANTE FRONTAL (MCS565F)



5-2. SUBWOOFER PASIVO (MCS565W)



MEMORÁNDUM

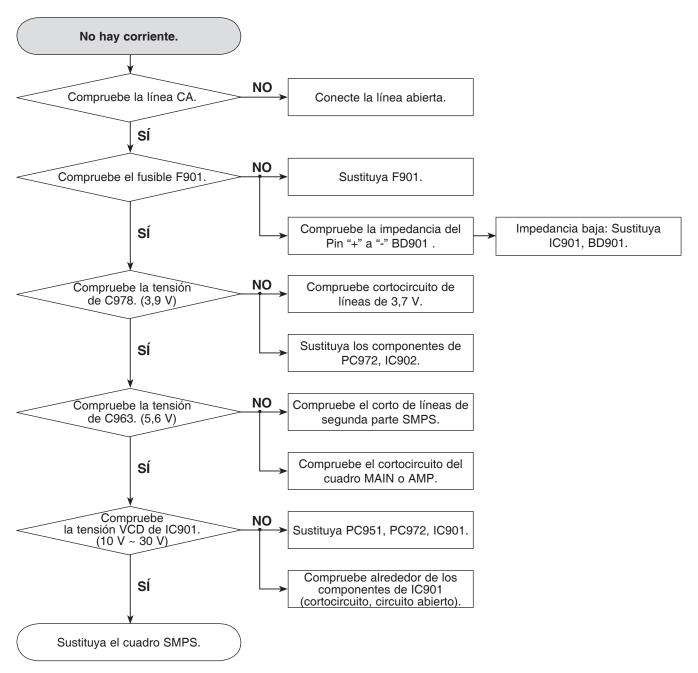
| | | |
|------|------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

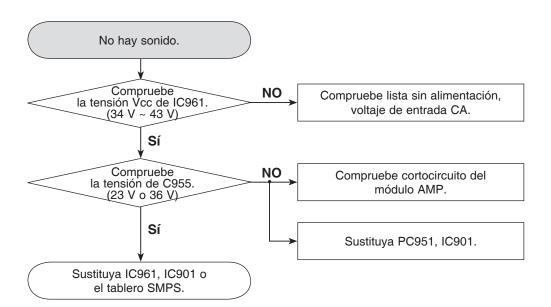
SECCIÓN 3 COMPONENTES ELÉCTRICOS

ÍNDICE

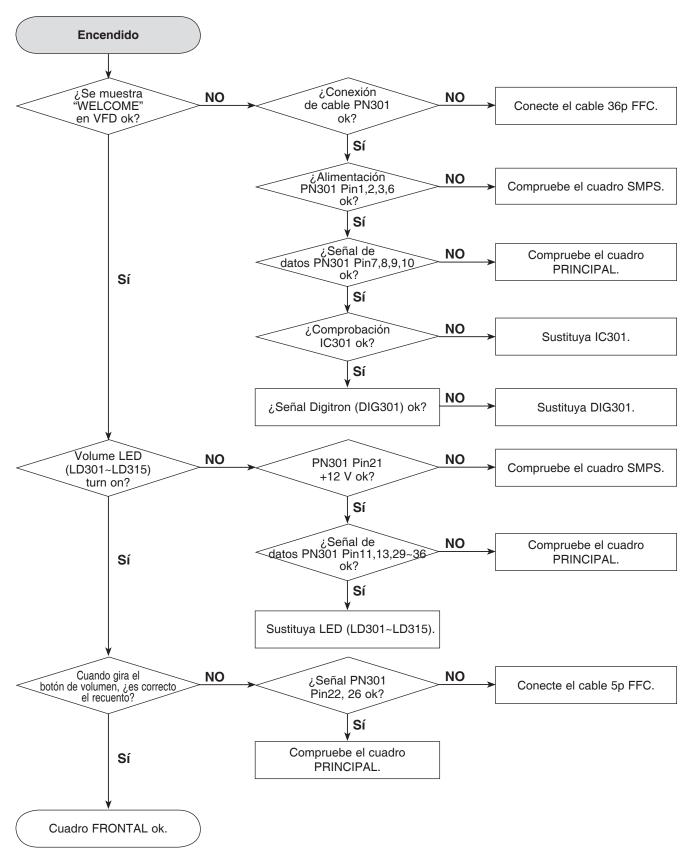
| GUÍA DE SOLUCIÓN DE AVERÍAS ELÉCTRICAS DE AUDIO | 3-2 |
|---|---------------|
| 1. CUADRO SMPS | 3-2 |
| 2. CUADRO DELANTERO | 3-4 |
| 3. COMPROBACIÓN SIN AUDIO | |
| 4. CHEQUEO I DE PIEZA μ-COM 5. CHEQUEO II PIEZA μ-COM | |
| 6. CHEQUEAR IC101(S24CS16A01) | 3-0 |
| 7. CHEQUEAR MODULACIÓN PWM | 3-0 |
| 8. CHEQUEO DE LA PARTE DEL AMPL. DE POTENCIA | 3-11 |
| 9. CHEQUEAR LA FUNCIÓN TUNER/AUX | 3-12 |
| 10. CHEQUEAR LA FUNCIÓN DEL SINTONIZADOR | 3-13 |
| GUÍA DE SOLUCIÓN DE AVERÍAS ELÉCTRICAS DE CD | 3-14 |
| 1. FUNCIÓN CD | |
| 2. FUNCIÓN USB | 3-15 |
| FORMAS DE ONDA | 3-16 |
| DIAGRAMA DEL CABLEADO | 0.04 |
| DIAGRAMA DEL CABLEADO | 3-21 |
| DIAGRAMAS DE BLOQUE | 3-23 |
| 1. DIAGRAMA DE BLOQUE TODOS | 3-23 |
| 2. DIAGRAMA DE BLOQUE POWER | 3-25 |
| DIAGRAMAS DE CIRCUITOS | 3-27 |
| 1. SMPS - DIAGRAMA DE CIRCUITO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 3-27 |
| 2. PRINCIPAL - DIAGRAMA DE CIRCUITO DE MICOM | 3-29 |
| 3. PRINCIPAL - DIAGRAMA DE CIRCUITO DE PWM | 3-31 |
| 4. PRINCIPAL - DIAGRAMA DE CIRCUITO DE AMP | |
| 5. PRINCIPAL - DIAGRAMA DE CIRCUITO DE DECK | 3-35 |
| 6. PRINCIPAL - DIAGRAMA DE CIRCUITO DE DSP | |
| 7. PRINCIPAL - DIAGRAMA DE CIRCUITO DE RF SERVO | 3-39 |
| 9. DIAGRAMA DE CIRCUITO DE VFD | ۲-4۱ ۲-۸۶ |
| 10. DIAGRAMA DE CIRCUITO DE MIC Y USB | 3-45 |
| 11. DIAGRAMA DE CIRCUITO DE VOLUME | 3-47 |
| 12. DIAGRAMA DE CIRCUITO DE IPOD | 3-49 |
| GRÁFICO DE TENSIÓN DEL CIRCUITO | 3-51 |
| DIAGRAMAS DE PLACA DEL CIRCUITO IMPRESO | |
| 1. PLACA DE C.I. PRINCIPAL | |
| 2. PLACA DE C.I. SMPS | 3-53 2 = 7 |
| 3. PLACA DE C.I. FRONTAL (VFD / USB & MIC / VOLUME) | 2-50 |
| 4. PLACA DE C.I. IPOD | |
| | |

1. CUADRO SMPS

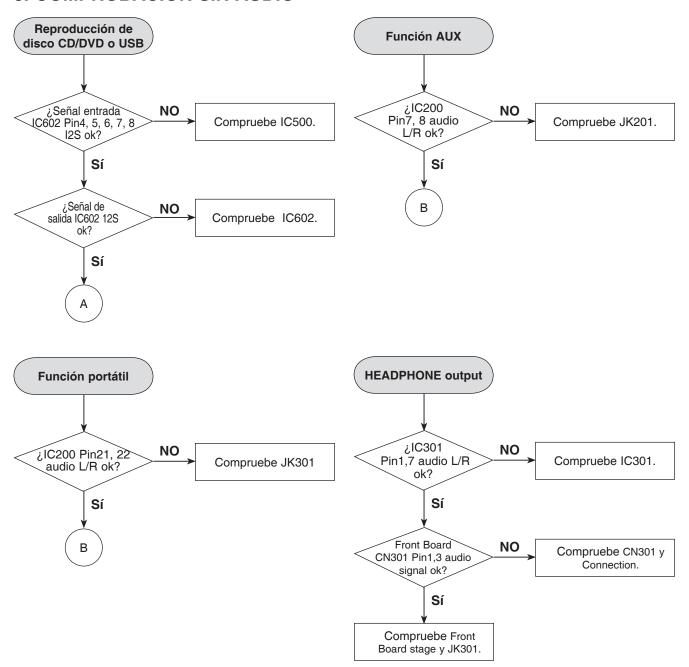


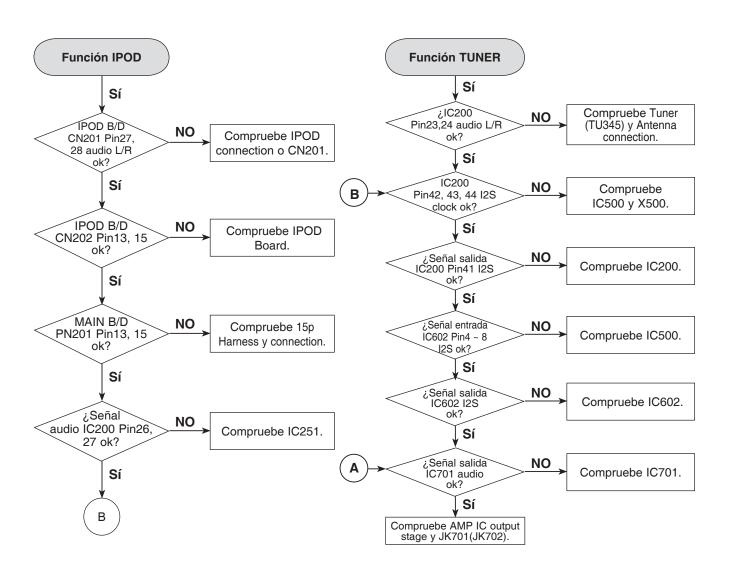


2. CUADRO DELANTERO

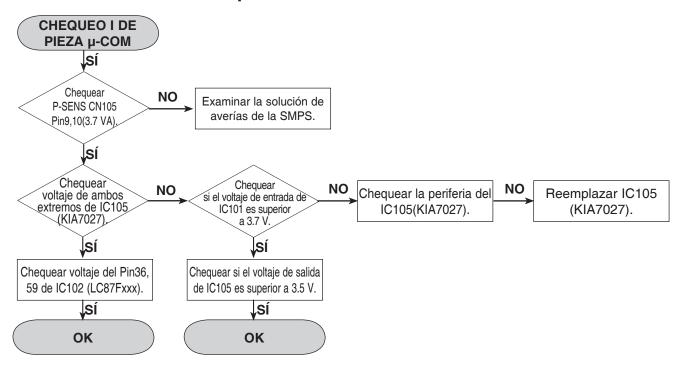


3. COMPROBACIÓN SIN AUDIO

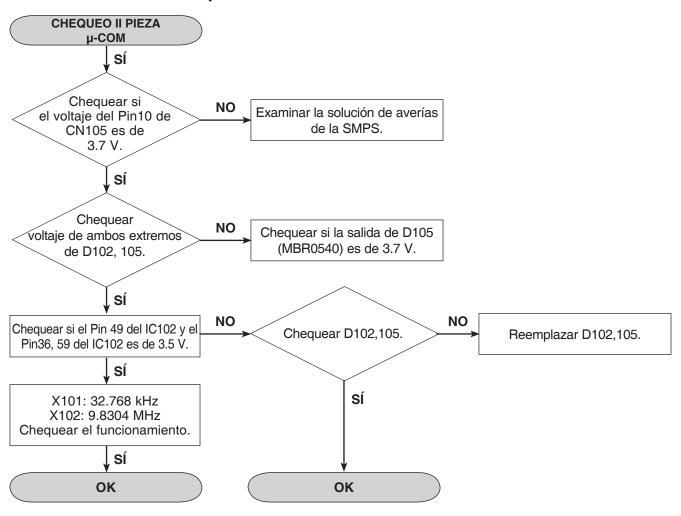




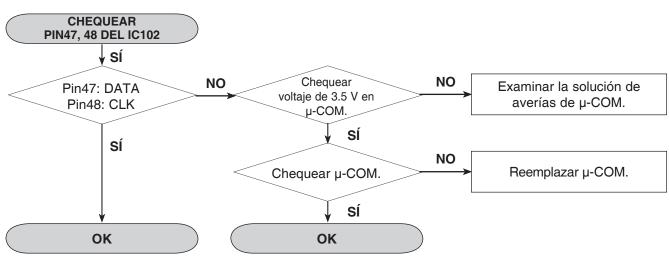
4. CHEQUEO I DE PIEZA μ-COM



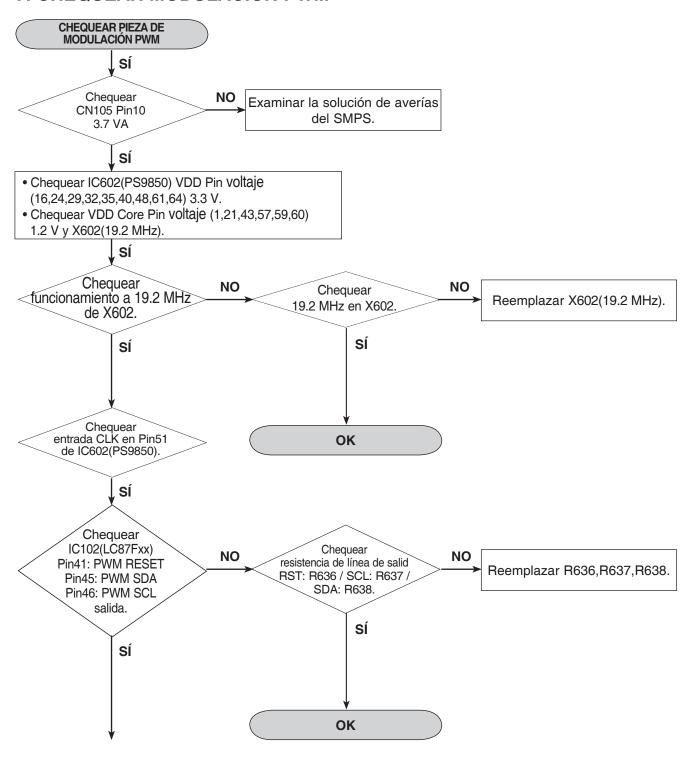
5. CHEQUEO II PIEZA μ-COM

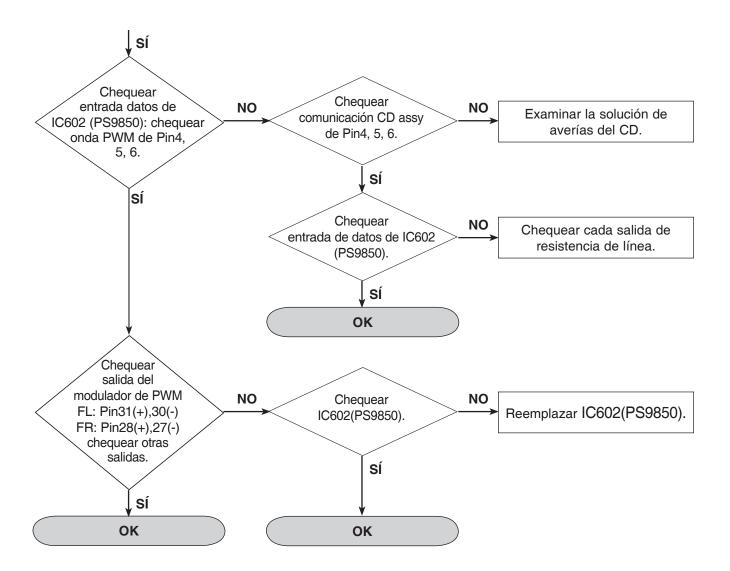


6. CHEQUEAR IC101(S24CS16A01)

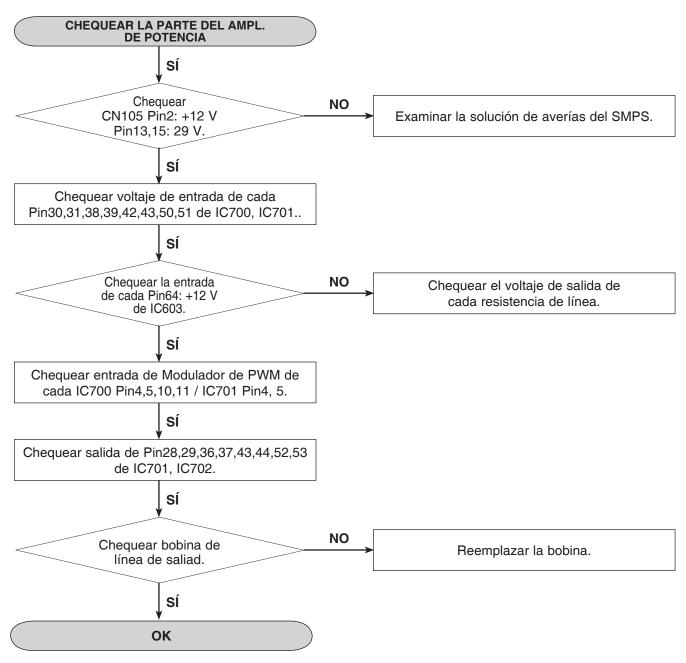


7. CHEQUEAR MODULACIÓN PWM

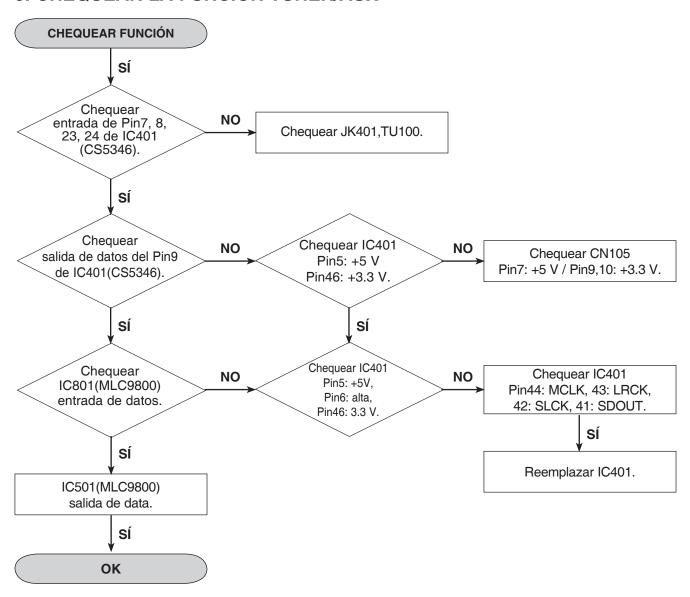




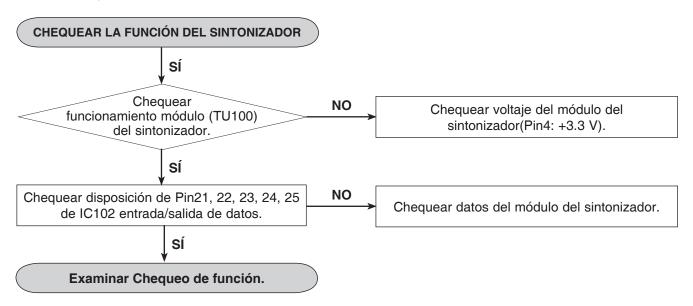
8. CHEQUEO DE LA PARTE DEL AMPL. DE POTENCIA



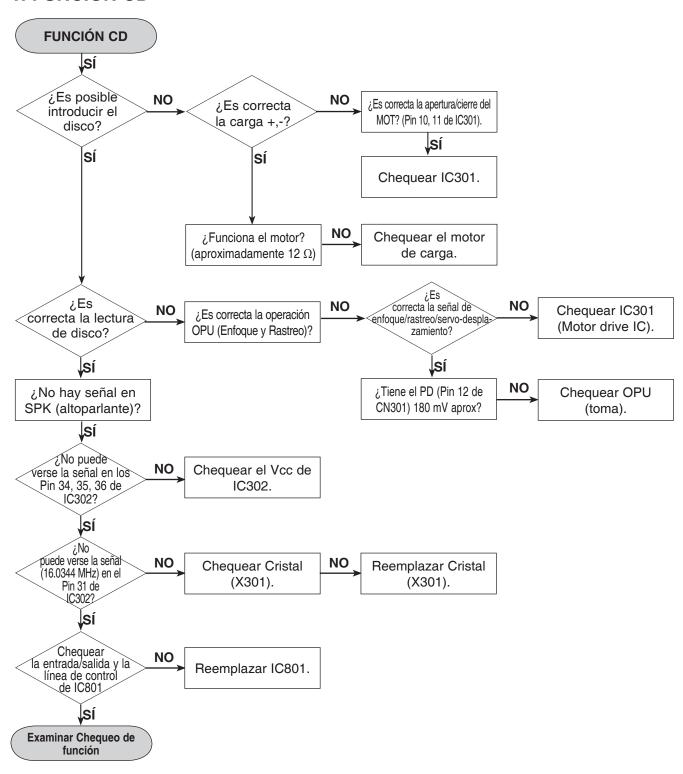
9. CHEQUEAR LA FUNCIÓN TUNER/AUX



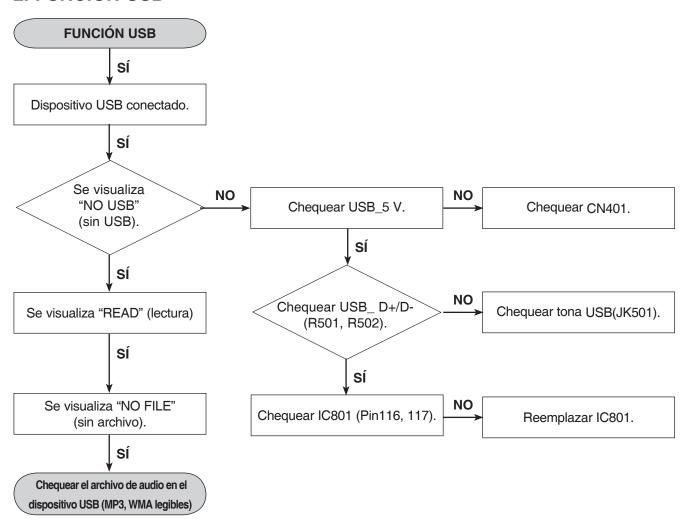
10. CHEQUEAR LA FUNCIÓN DEL SINTONIZADOR



1. FUNCIÓN CD

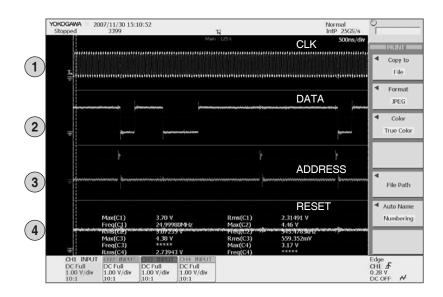


2. FUNCIÓN USB

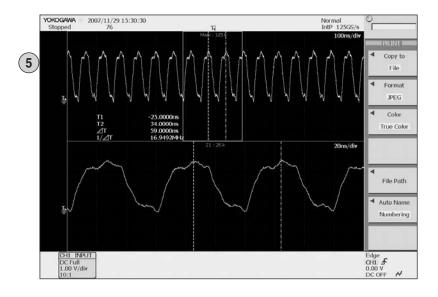


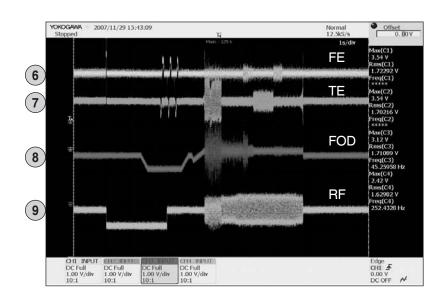
FORMAS DE ONDA

1. FLASH/SDRAM

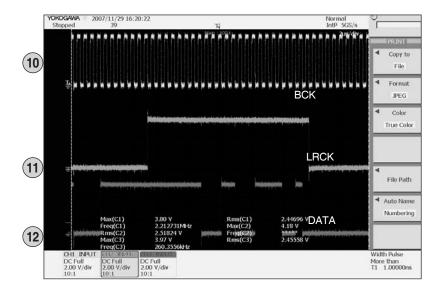


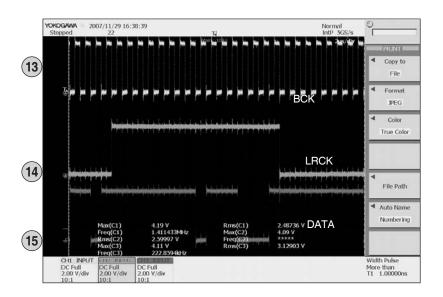
2. SERVO

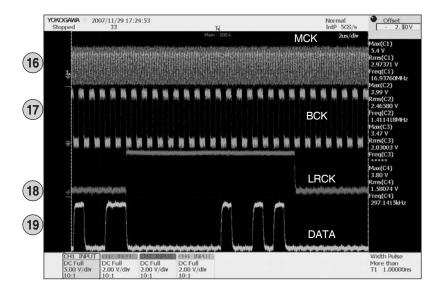


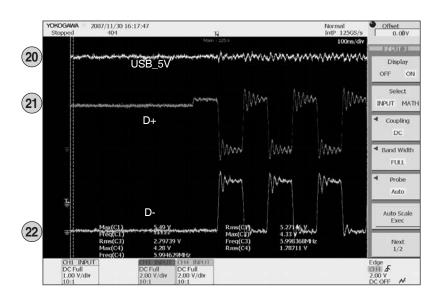


3. AUDIO PATH





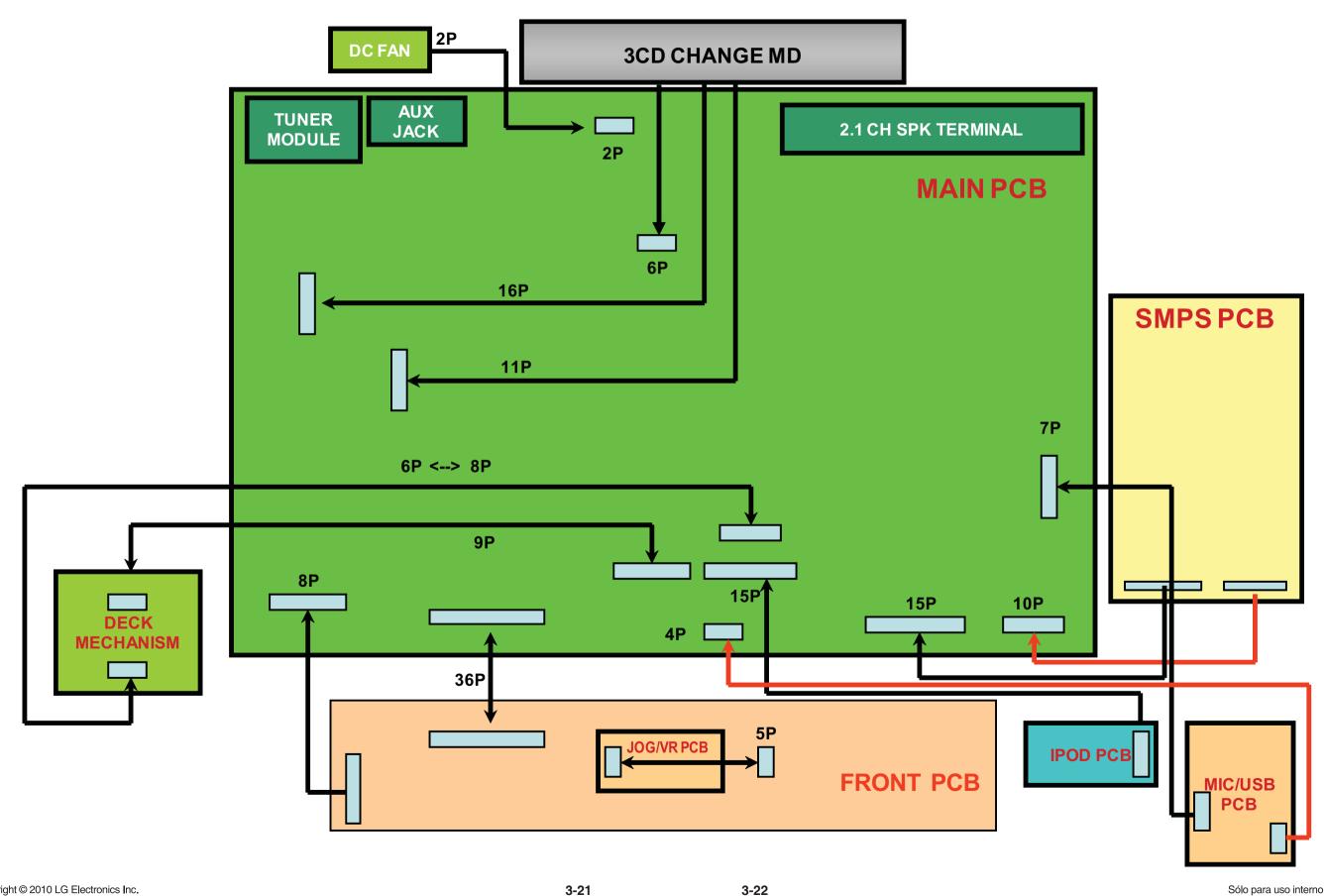




MEMORÁNDUM

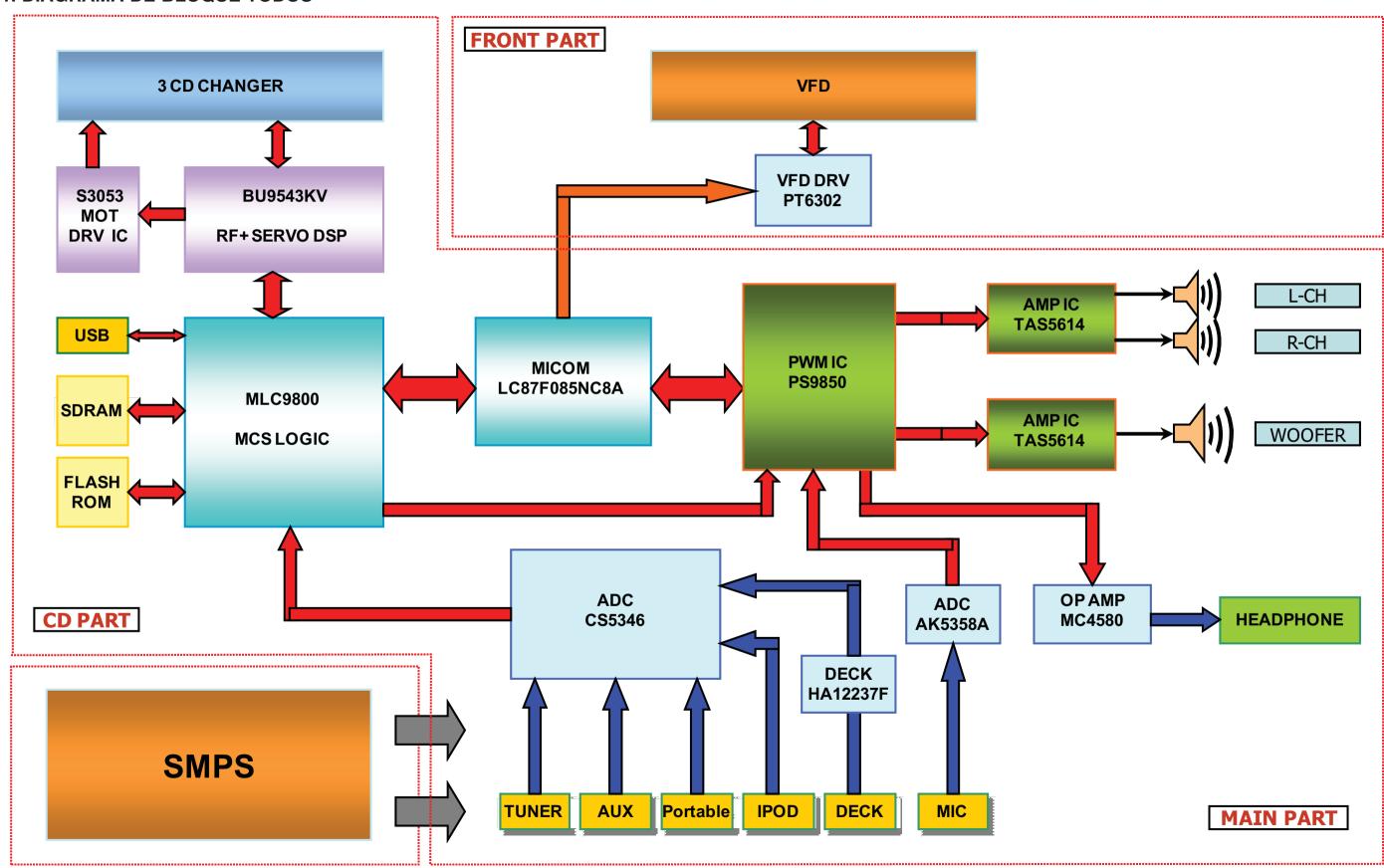
| | | |
|------|------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

DIAGRAMA DEL CABLEADO



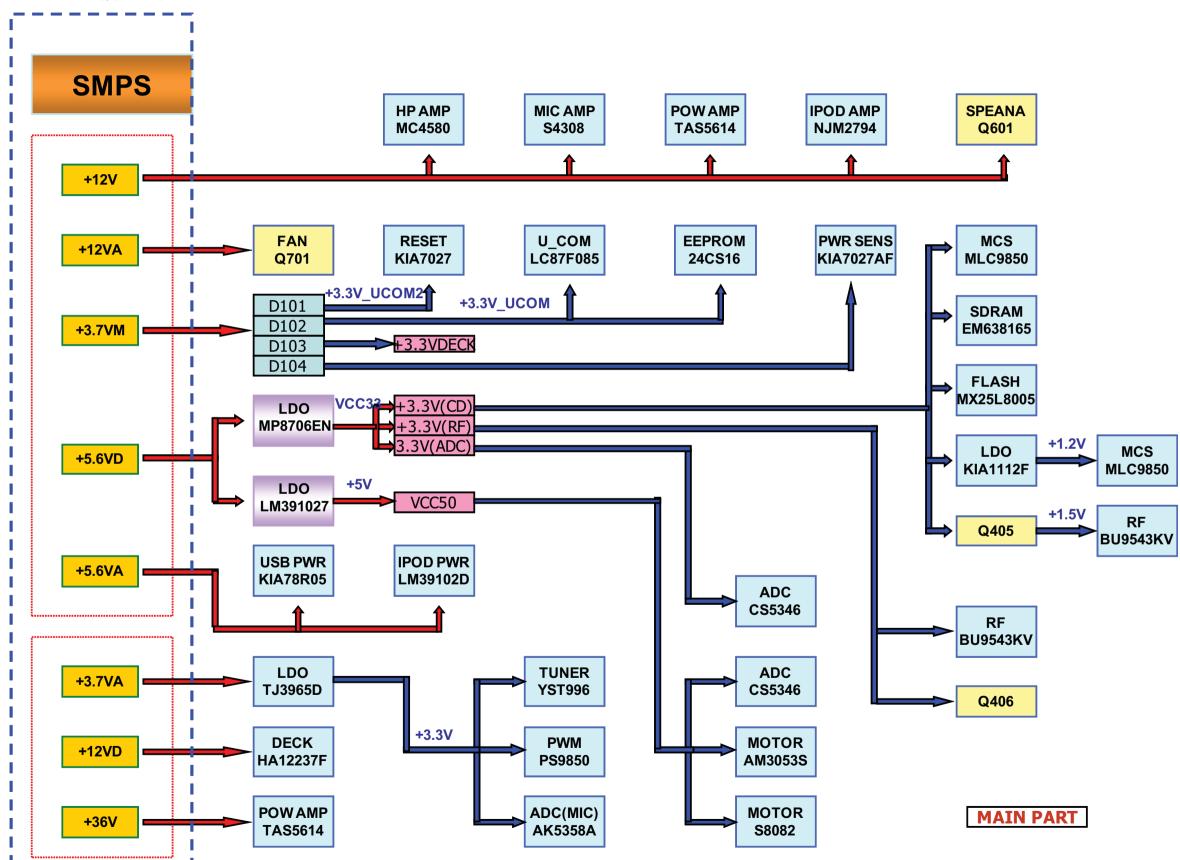
DIAGRAMAS DE BLOQUE

1. DIAGRAMA DE BLOQUE TODOS



3-24

2. DIAGRAMA DE BLOQUE POWER



3-26

DIAGRAMAS DE CIRCUITOS

1. SMPS - DIAGRAMA DE CIRCUITO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

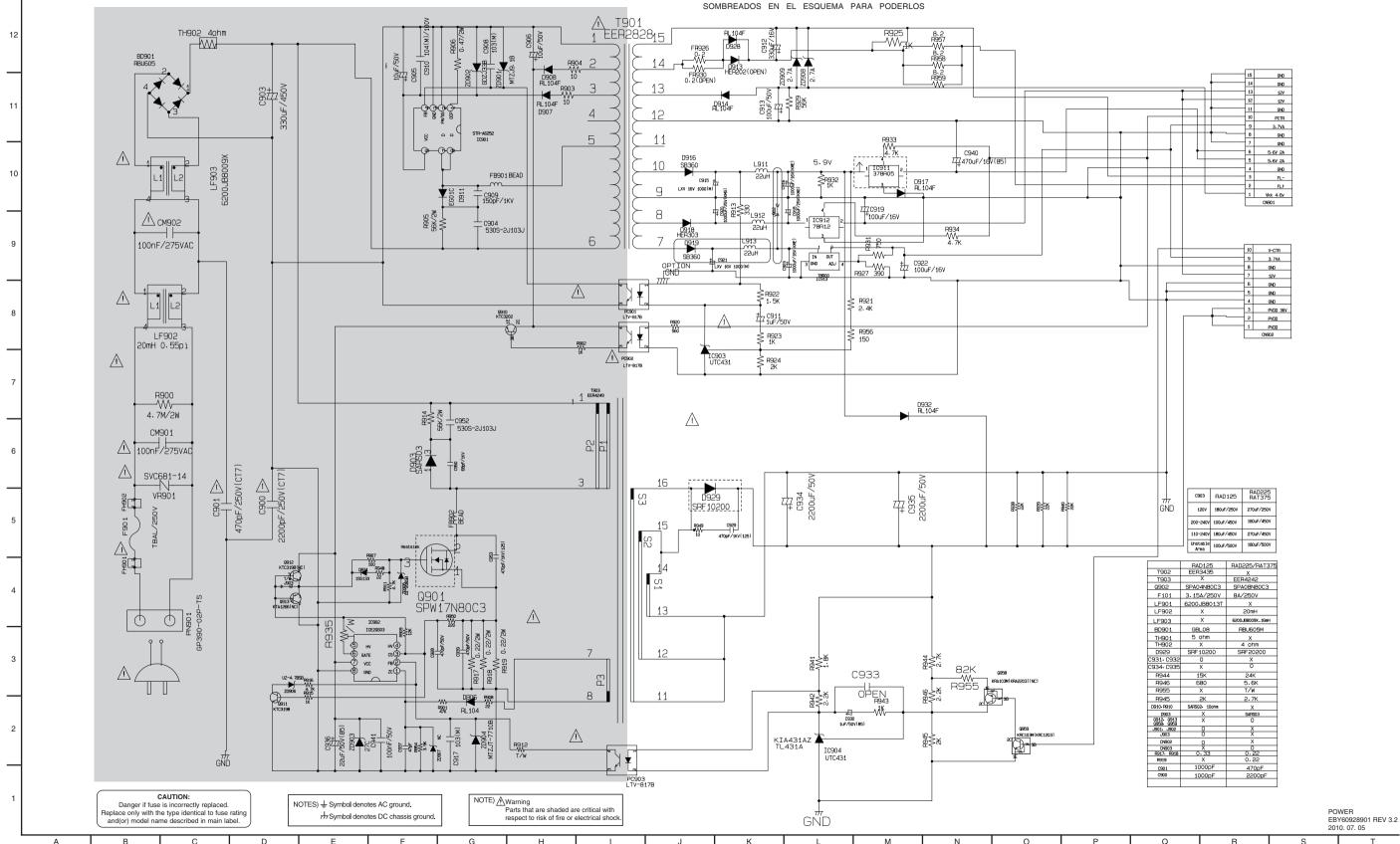
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

AL REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO EN ESTE CHASIS, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBERÍA MODIFICARSE EL DISEÑO ORIGINAL NI ALTERARSE SIN PERMISO DE LG CORPORATION. TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN SUBSTITUIRSE ÚNICAMENTE CON TIPOS IDÉNTICOS A LOS DEL CIRCUITO ORIGINAL. LOS COMPONENTES ESPECIALES APARECEN SOMBREADOS EN EL ESQUEMA PARA PODERLOS

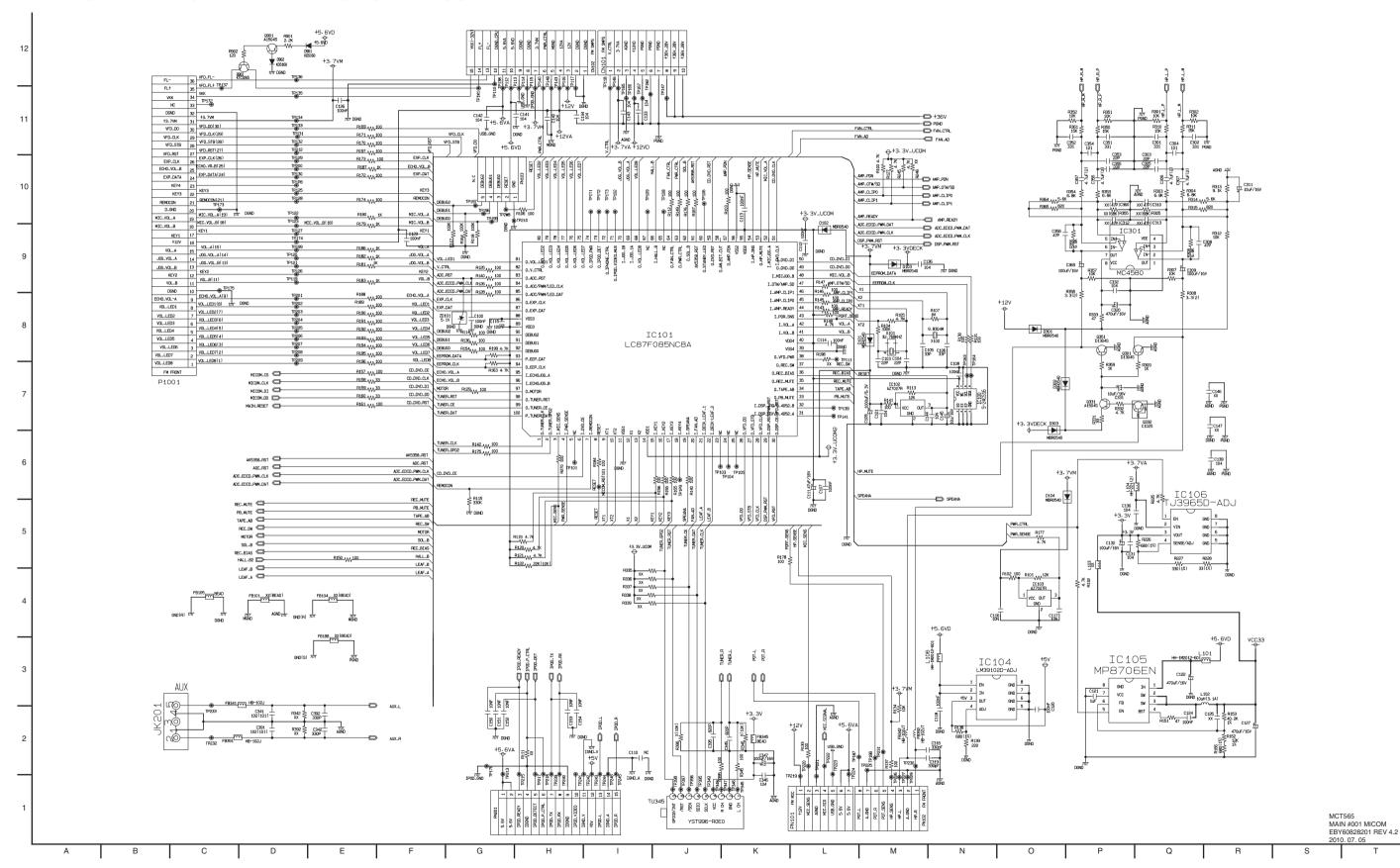
IDENTIFICAR CON FACILIDAD. ESTE DIAGRAMA DE CIRCUITO PUEDE DIFERIR EN OCASIONES DEL CIRCUITO REAL UTILIZADO. DE ESTE MODO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ÚLTIMOS CAMBIOS POR MEJORAS EN SEGURIDAD Y RENDIMIENTO EN EL PRODUCTO NO SE VEN RETRASADOS POR POSIBLES DEMORAS EN LA IMPRESIÓN DE LA NUEVA DOCUMENTACIÓN.

ιοτα.

- Las partes oscurecidas () son críticas para la seguridad.
 Recambie únicamente con otras con el mismo número de nieza
- La tensión de la CC se mide con la ayuda de un voltímetro digital durante el modo de reproducción.

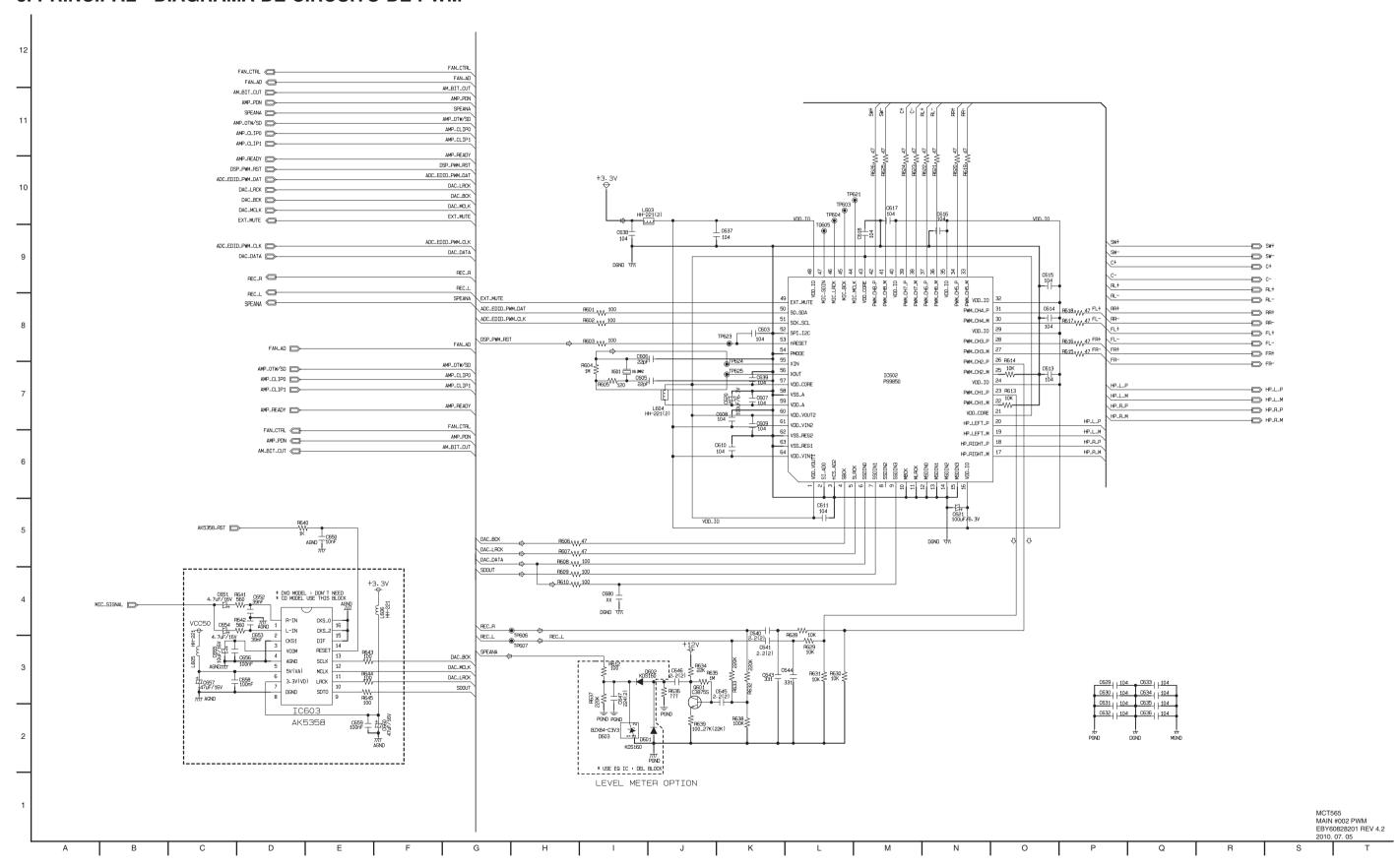


2. PRINCIPAL - DIAGRAMA DE CIRCUITO DE MICOM



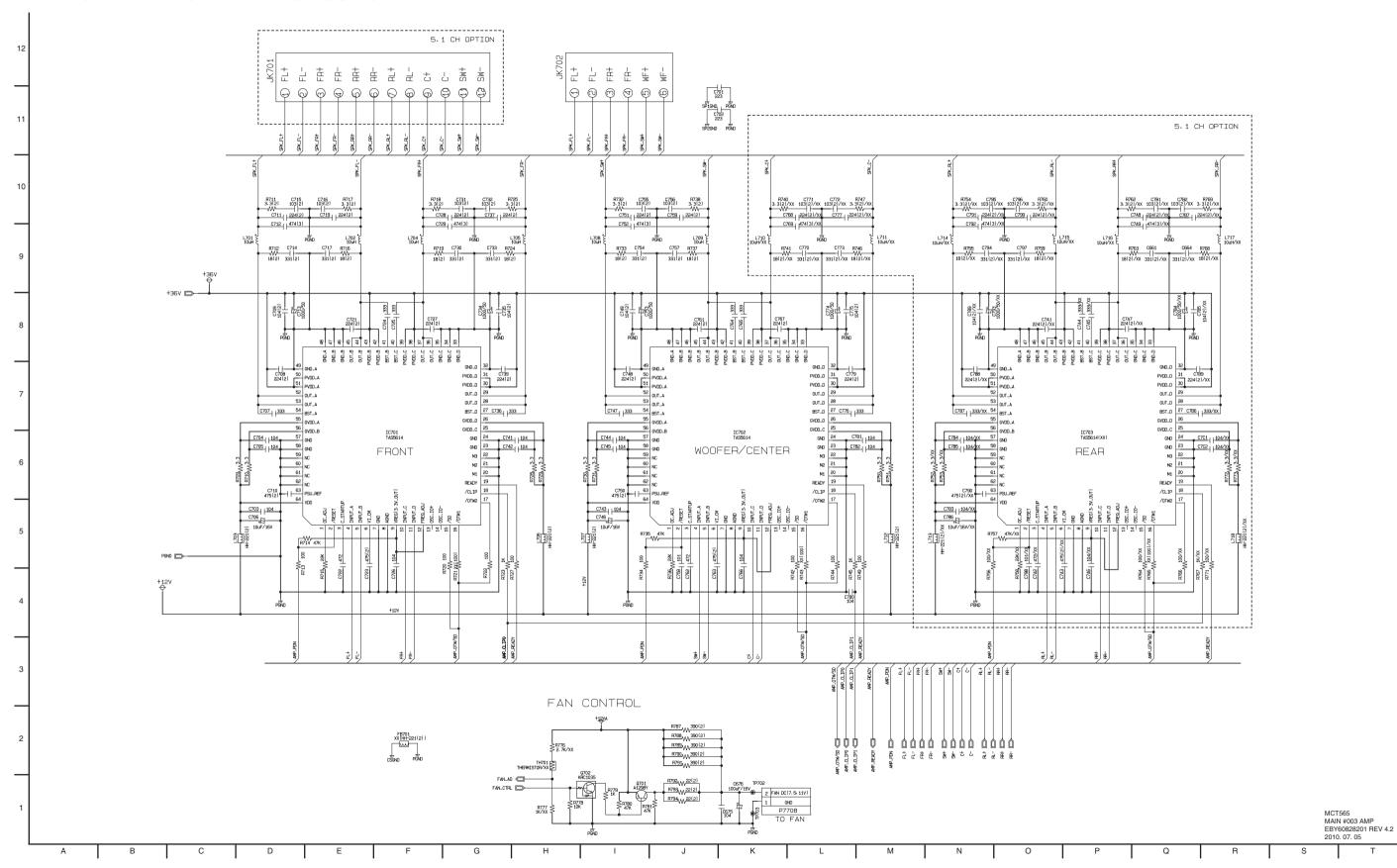
3-30

3. PRINCIPAL - DIAGRAMA DE CIRCUITO DE PWM

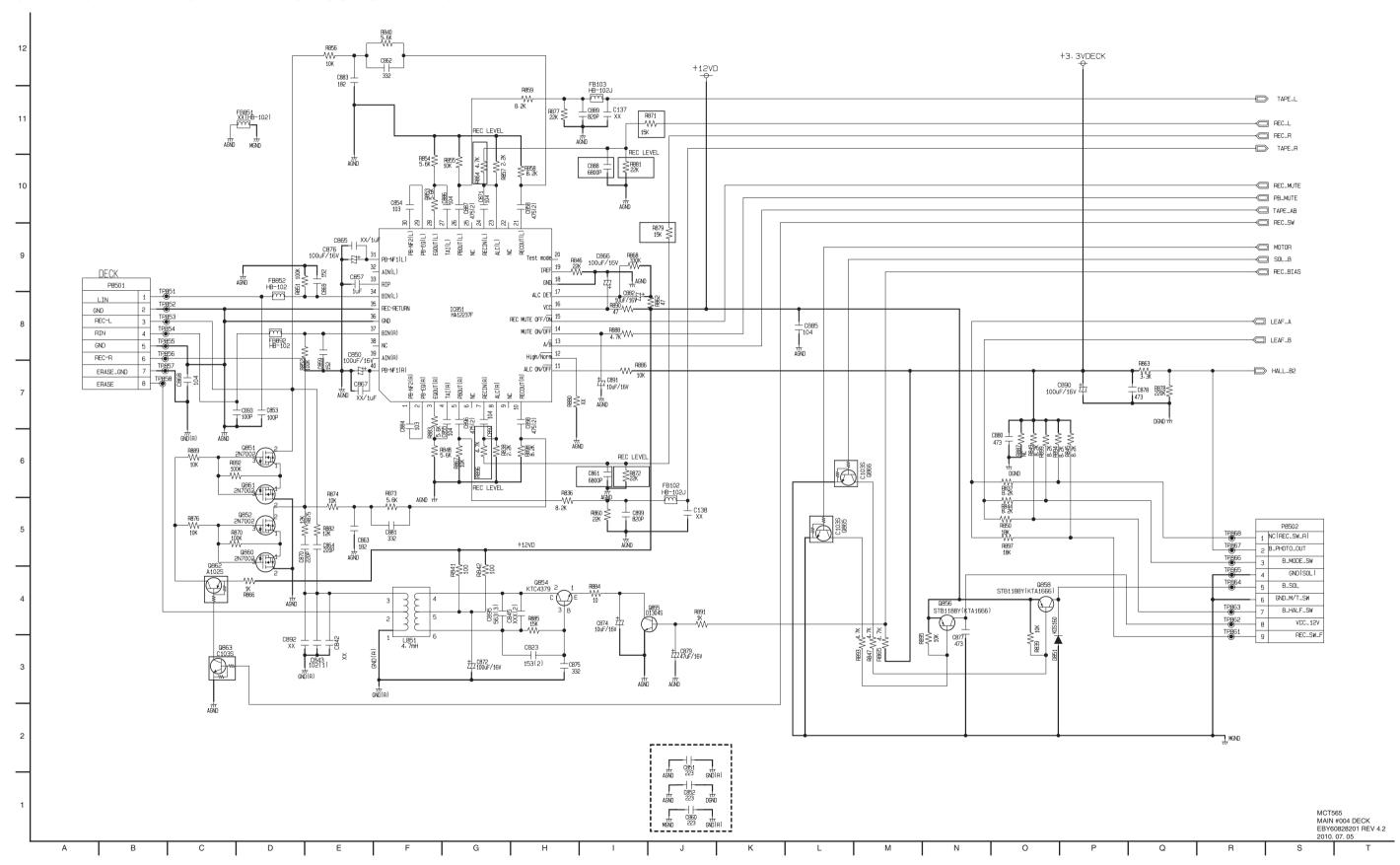


3-32

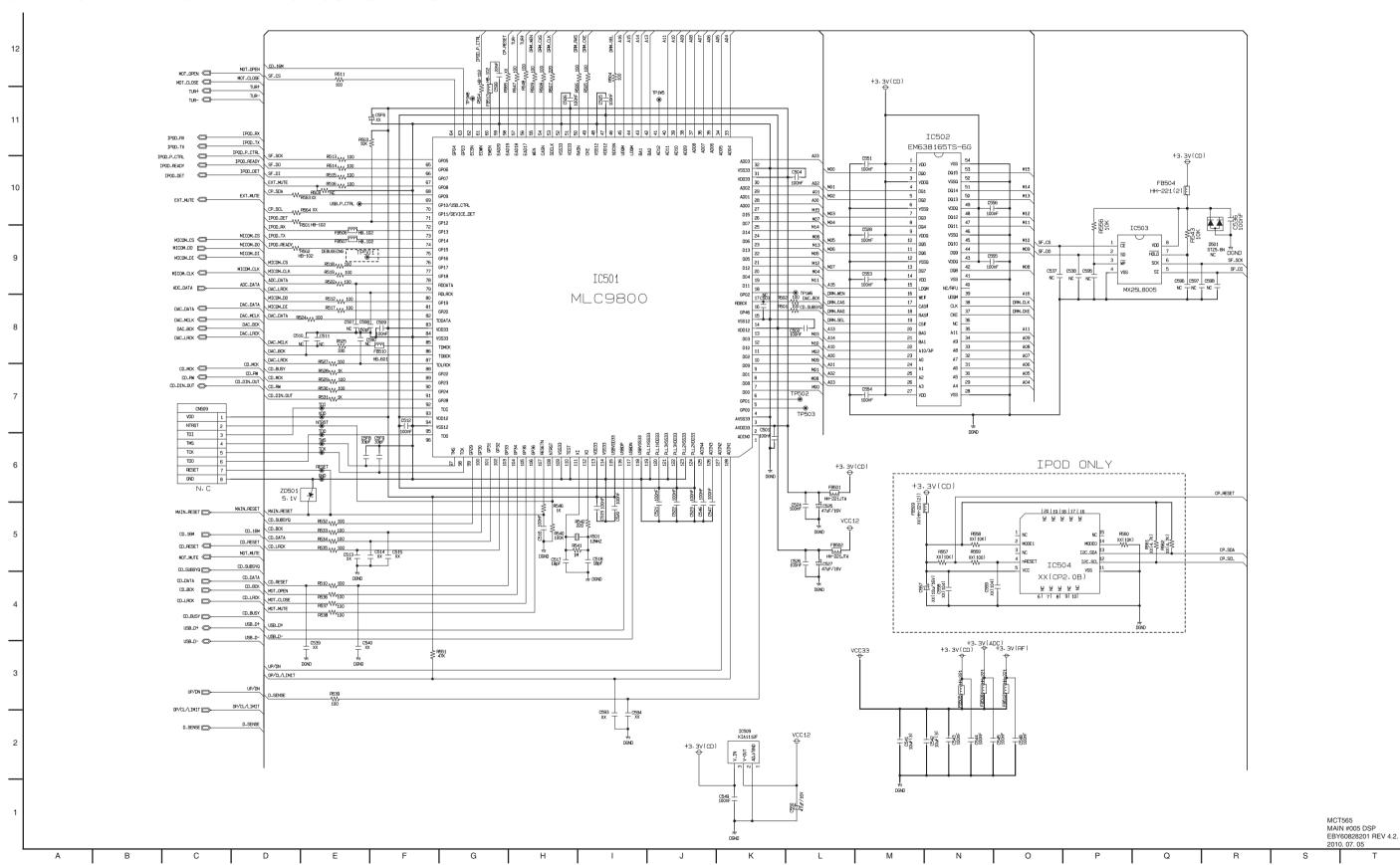
4. PRINCIPAL - DIAGRAMA DE CIRCUITO DE AMP



5. PRINCIPAL - DIAGRAMA DE CIRCUITO DE DECK

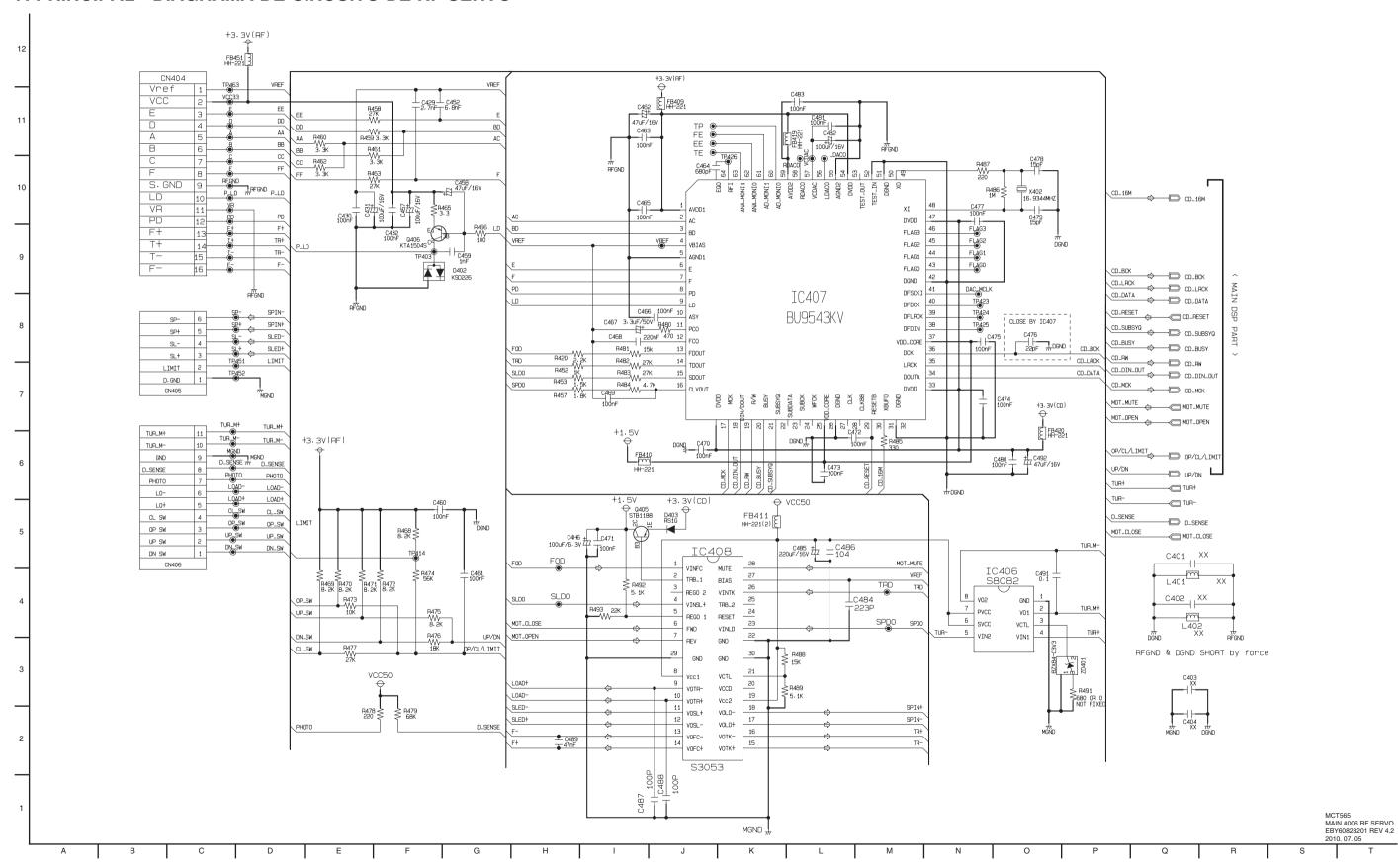


6. PRINCIPAL - DIAGRAMA DE CIRCUITO DE DSP

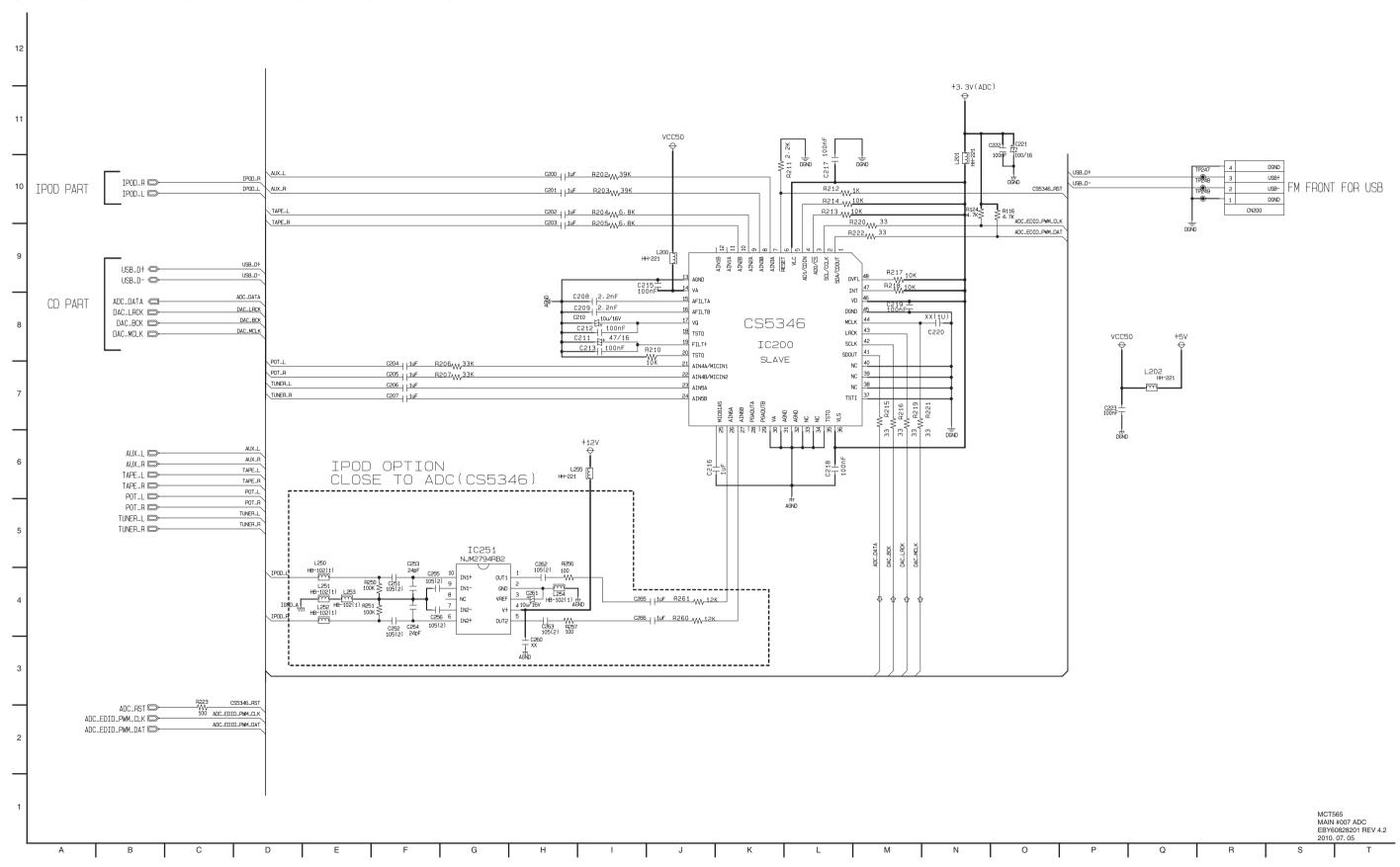


3-38

7. PRINCIPAL - DIAGRAMA DE CIRCUITO DE RF SERVO

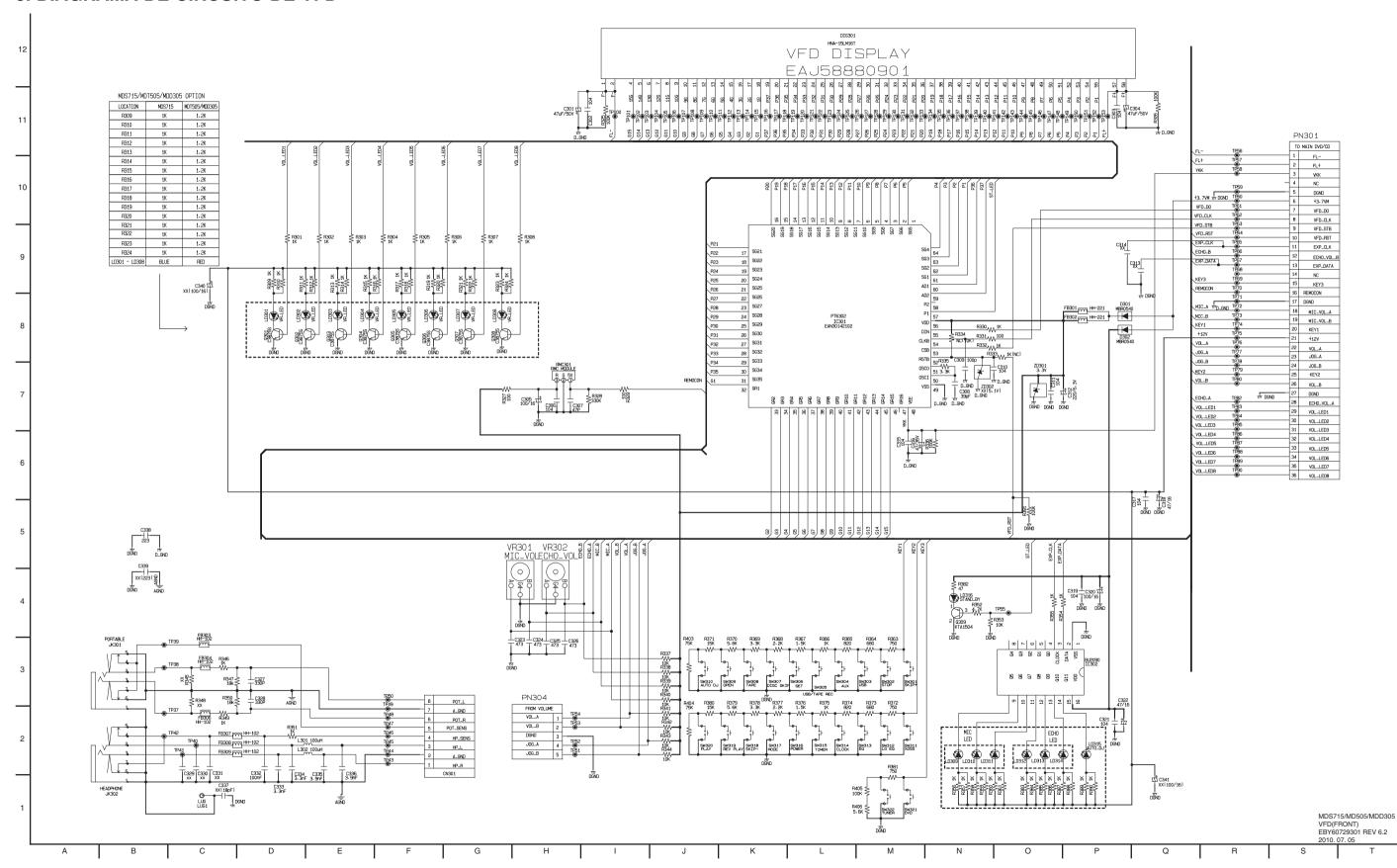


8. PRINCIPAL - DIAGRAMA DE CIRCUITO DE ADC

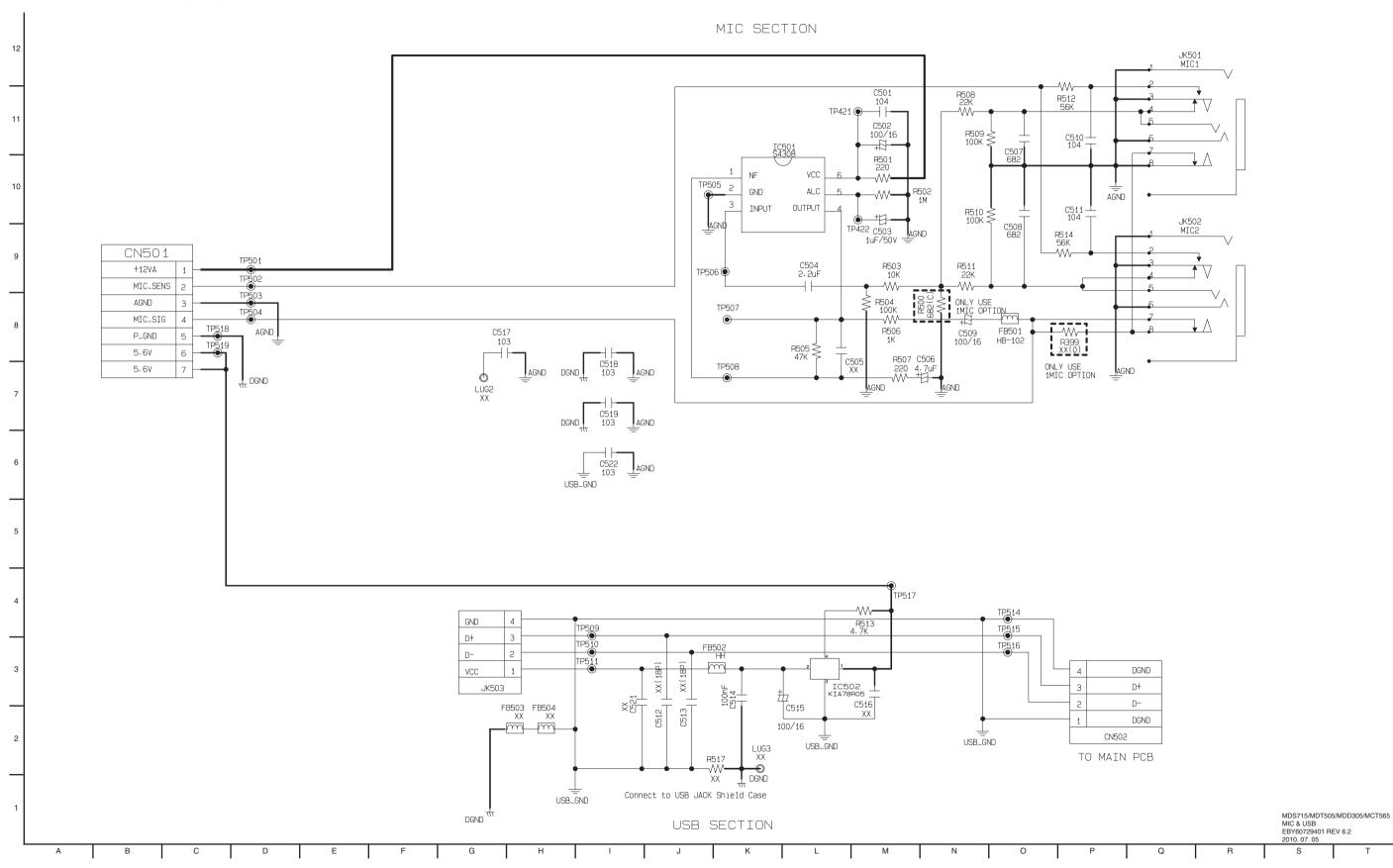


3-42

9. DIAGRAMA DE CIRCUITO DE VFD

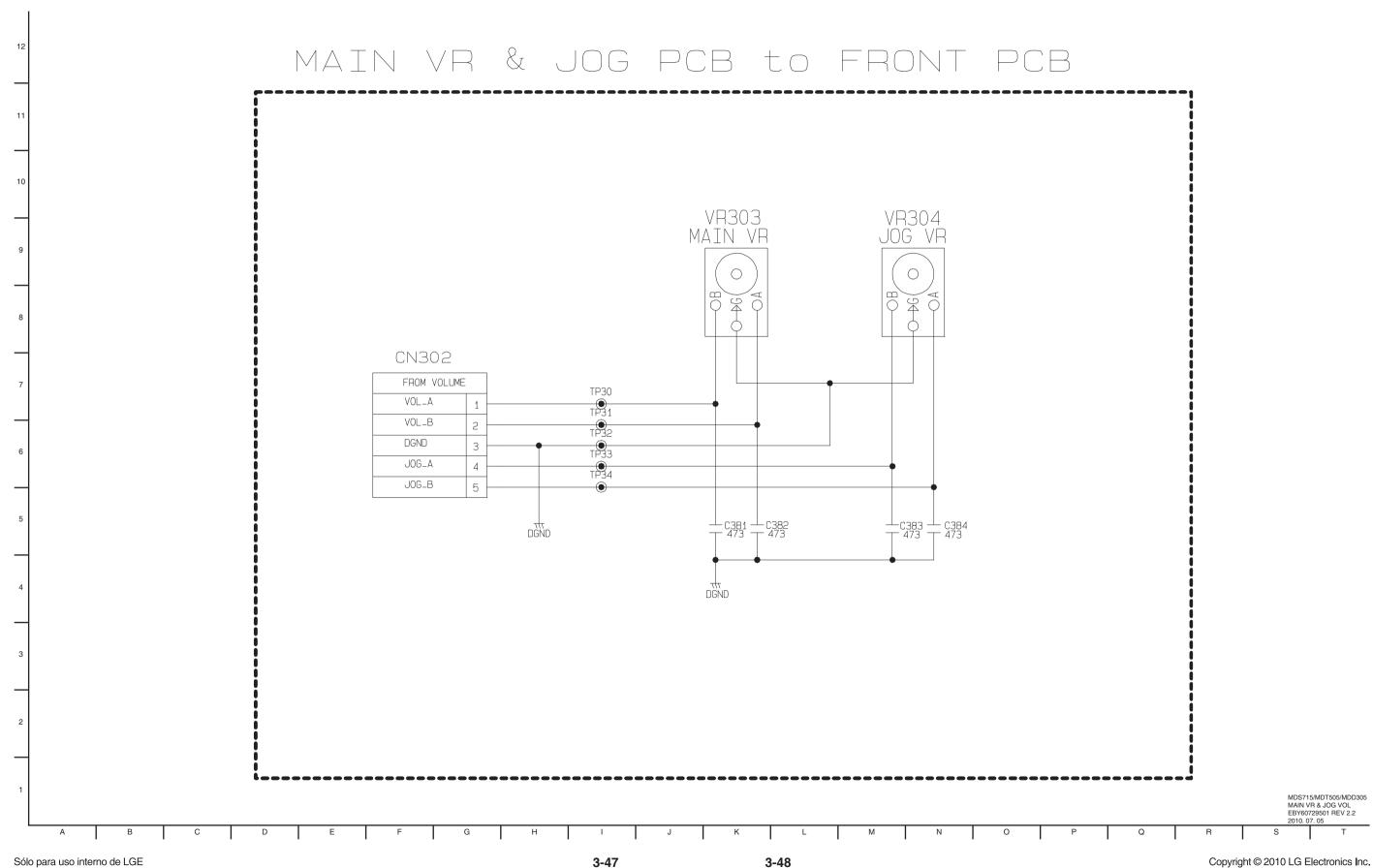


10. DIAGRAMA DE CIRCUITO DE MIC Y USB



3-46

11. DIAGRAMA DE CIRCUITO DE VOLUME



12. DIAGRAMA DE CIRCUITO DE IPOD

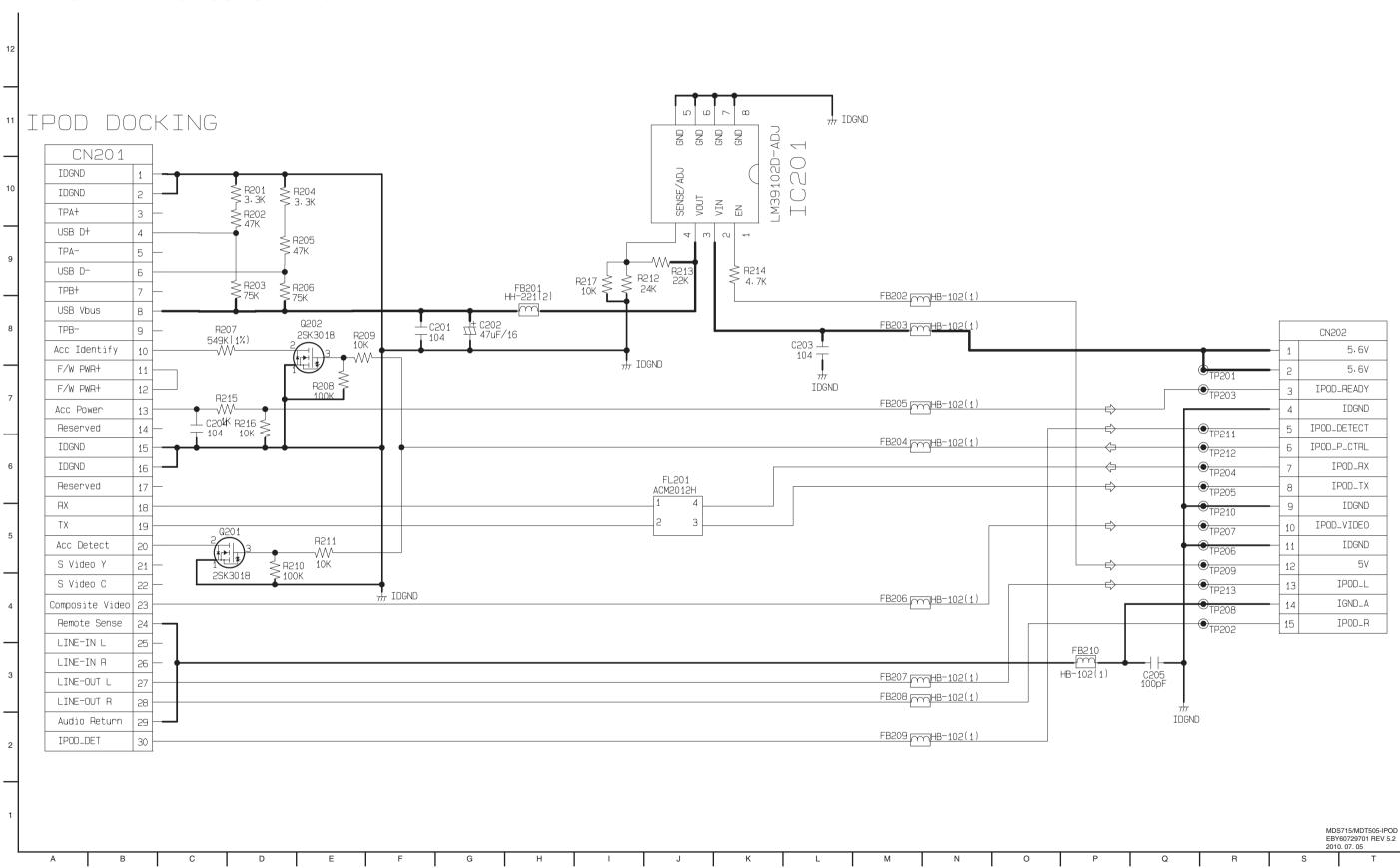


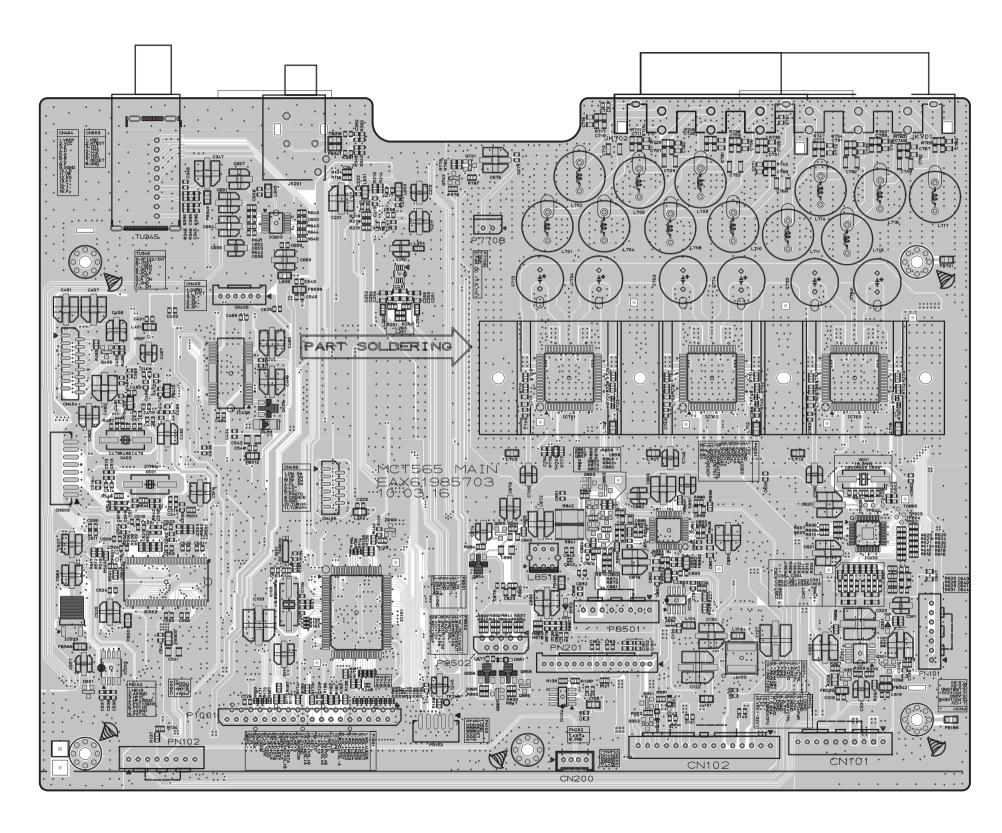
GRÁFICO DE TENSIÓN DEL CIRCUITO

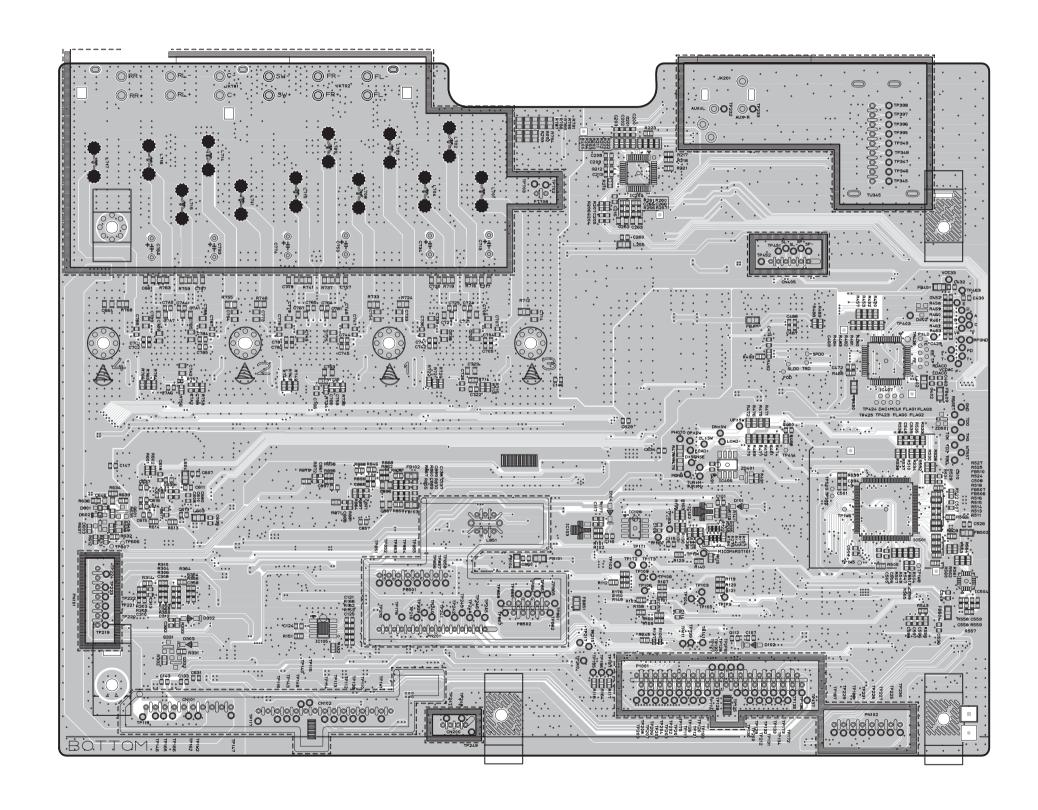
| NO. | IC Symbol | NAME/TYPE | SPEC. | VOLTAGE |
|-----|-------------------------|---|---|---|
| 1 | IC101 MICOM | LC87F5NC8A VDD: 14,40,55,89 | VDD: +3.0 ~ +5.5V | VDD 14 PIN: +3.28V 40,55,89 PIN : +3.28V |
| 2 | IC200 ADC IC | CS5346-CQZR LVC:5 VLS:36 VD:46 VA:14 GND: 13, 31, 32 | VLS,VD,VLC: 1.71~5.25V VA:3.1~5.25V | VLS,VD,VLC:3.35V VA:5.2V |
| 3 | IC400 MOTOR DRIVE | \$3053 VCC:8,19 | VCC: +4.3 ~ 13.2V | VCC:+4.98V |
| 4 | IC503 SDRAM | EM638165TS-6G VDD: 1,3,9,14,27,43,49 | VDD: +3 ~ +3.6V | VCC: +3.33V |
| 5 | IC504 FLASH | MX25L1605DM21-12G VDD:8 | VDD: +2.7 ~ +3.6V | VDD: +3.31V |
| 6 | IC602 PWM | PS9850 VDD: 1,16,21,24,29,32,35,40, 43,48,57,59,60,61,64 | IOVDD : +2.97V ~ +3.63V | IOVDD : +3.28V |

| NO | 1004 NO | 0 | 0 (1/) | 100V - 10% | 240V/50Hz+10% |
|-----|-----------|----------|----------|------------|---------------|
| NO. | LOCA. NO. | Capacity | Spec.(V) | Voltage(V) | Voltage(V) |
| 1 | BD901 | | 600 | 127.3 | 373.3 |
| 2 | C901 | 150 uF | 450 | 127.3 | 373.3 |
| 3 | C902 | 150 uF | 450 | 127.3 | 373.3 |
| 4 | C909 | 4.7 uF | 50 | 19.6 | 19.6 |
| 5 | C910 | 22 uF | 50 | 22.0 | 22.0 |
| 6 | C913 | 22 uF | 50 | 22.2 | 22.2 |
| 7 | C952 | 470 uF | 50 | 43.1 | 43.1 |
| 8 | C955 | 470 uF | 50 | 43.1 | 43.1 |
| 9 | C961 | 470 uF | 50 | 43.1 | 43.1 |
| 10 | C963 | 1000 uF | 10 | 7.32 | 7.32 |
| 11 | C965 | 47 uF | 50 | 38.6 | 38.6 |
| 12 | C966 | 1000 uF | 25 | 12.6 | 12.6 |
| 13 | C967 | 100 uF | 10 | 4.96 | 4.96 |
| 14 | C971 | 1000 uF | 10 | 3.92 | 3.92 |
| 15 | C978 | 220 uF | 10 | 3.92 | 3.92 |
| 16 | C979 | 220 uF | 10 | 5.8 | 5.8 |
| 17 | D901 | | 600 | 251.0 | 474.0 |
| 18 | D906 | | 400 | 44.0 | 86.0 |
| 19 | D907 | | 400 | 77.2 | 178.0 |
| 20 | D910 | | 400 | 84.4 | 195.0 |
| 21 | D951 | | 200 | 95.2 | 181.0 |
| 22 | D961 | | 40 | 44.4 | 44.4 |
| 23 | D962 | | 60 | 57.6 | 57.6 |
| 24 | D963 | | 400 | 404.0 | 404.0 |
| 25 | D964 | | 400 | 60.0 | 60.0 |
| 26 | D971 | | 60 | 14.6 | 34.4 |
| 27 | IC901 | | 32 | 19 | 19 |
| 28 | IC902 | | 32 | 20.8 | 20.8 |
| 29 | IC961 | | 43 | 42.2 | 42.2 |
| 30 | Q901 | | 600 | 301.0 | 540.0 |

DIAGRAMAS DE PLACA DEL CIRCUITO IMPRESO

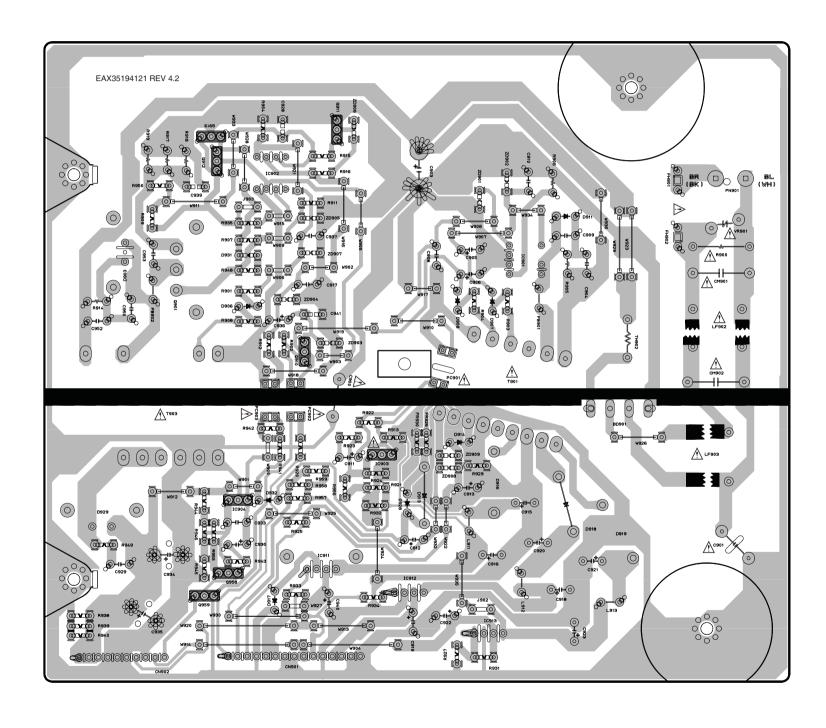
1. PLACA DE C.I. PRINCIPAL (VISTA SUPERIOR)





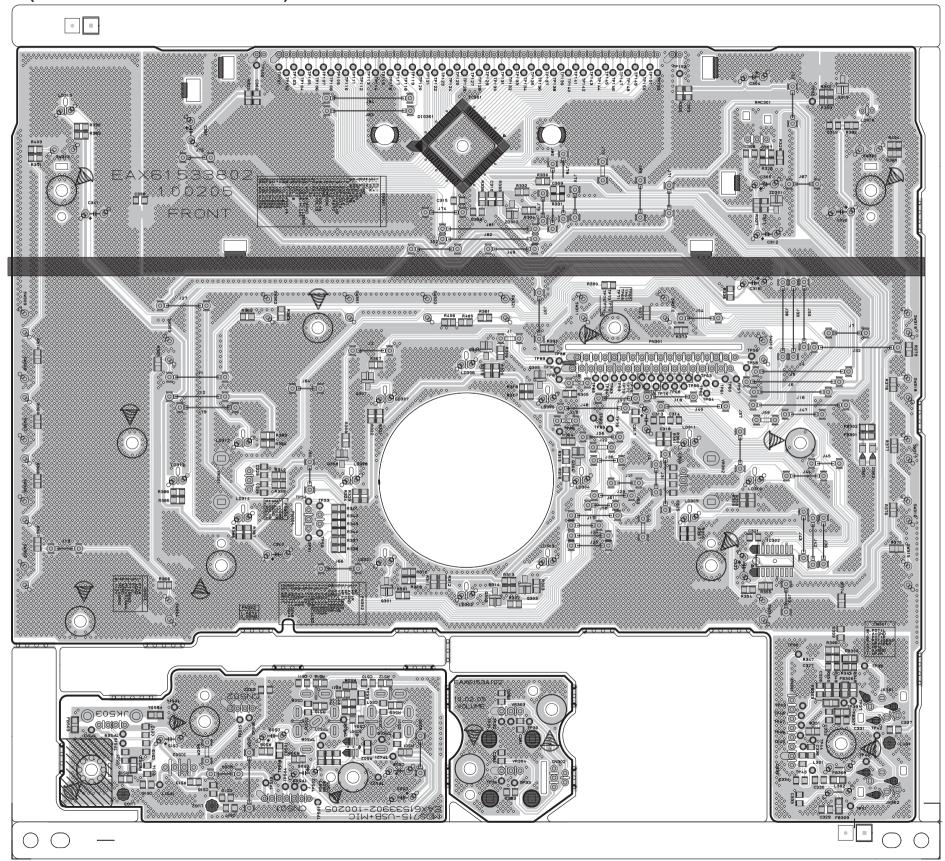
3-56

NOTE) Warning
Parts that are critical with respect to risk of fire or electrical shock.



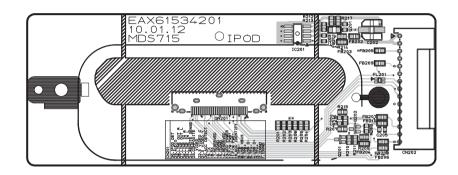
3-58

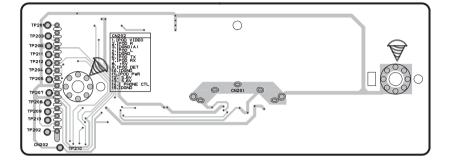
3. PLACA DE C.I. FRONTAL (VFD / USB & MIC / VOLUME)



4. PLACA DE C.I. IPOD (VISTA SUPERIOR)

(VISTA INFERIOR)





3-62

MEMORÁNDUM

MEMORÁNDUM